# Partial English Translation of

# **LAID OPEN unexamined Japanese Patent Application**

## Publication No.2002-287655A

[Claim 1] A display device having a plurality of panel driving circuits each having a chip-on-film structure in which a semiconductor integrated circuit, which has a self-transfer function of inputting an image signal to the semiconductor integrated circuit and outputting the image signal from the semiconductor integrated circuit, is bonded on a flexible film, characterized in that:

a first panel driving circuit is provided to which an image signal is input from outside, and

in the first panel driving circuit,

an image signal wiring to which the image signal from the outside is connected to a semiconductor integrated circuit and the image signal wiring is extended to one of panel driving circuit terminals of a panel driving circuit terminal group to be connected to a display panel; and

the image signal input from outside to the semiconductor integrated circuit is output from the semiconductor integrated circuit by the self-transfer function and the thus output image signal is connected to the display panel through one of the panel driving circuit terminals of the panel driving circuit terminal group.

[Claim 4] A display device having a plurality of panel driving circuits each having a chip-on-film structure in which a semiconductor integrated circuit, which has a self-transfer function of inputting an image signal to the semiconductor integrated circuit and outputting the image signal from the semiconductor integrated circuit,

is bonded on a flexible film, characterized in that:

a second panel driving circuit is provided to which the image signal is input from one of panel driving circuit terminals of a panel driving circuit terminal group,

in the second panel driving circuit,

an image signal wiring of an image signal input from one of the panel driving circuit terminals of the panel driving circuit terminal group is connected to the semiconductor integrated circuit; and

the image signal input to the semiconductor integrated circuit is output from the semiconductor integrated circuit by the self-transfer function and the thus output image signal is extended to one of the panel driving circuit terminals of the panel driving circuit terminal group to be connected to a display panel, and

one panel driving circuit terminal of the panel driving circuit terminal group and a power source/GND input wiring from the panel driving circuit terminal of the panel driving circuit terminal group are provided for inputting power source/GND on one side of an image signal wiring from one of the panel driving circuit terminals of the panel driving circuit terminal group to which the image signal is input, and the power source/GND input wiring is connected to a semiconductor integrated circuit, is routed outside the semiconductor integrated circuit within the panel driving circuit and is extended to one of the panel driving circuit terminals of the panel driving circuit group to be connected to the display panel.

[Claim 5] A display device having a plurality of panel driving circuits each having a chip-on-film structure in which a semiconductor integrated circuit, which has a self-transfer function of inputting an image signal to the semiconductor integrated circuit and outputting the image signal from the semiconductor integrated circuit, is bonded on a flexible film, characterized in that:

a plurality of semiconductor integrated circuits are included and a third panel driving circuit to which an image signal is input from outside is provided,

in the third panel driving circuit:

an image signal wiring to which the image signal from the outside is connected to a first-stage semiconductor integrated circuit; and

the image signal input from the outside to the first-stage semiconductor integrated circuit is output from the first-stage semiconductor integrated circuit by the self-transfer function to be input to a second-stage semiconductor integrated circuit, and

a power source/GND input wiring is provided for inputting power source/GND from outside on one side of the image signal wiring to which the image signal is input from the outside, and the power source/GND input wiring is connected to the first-stage semiconductor integrated circuit and is routed outside the first-stage semiconductor integrated circuit within the panel driving circuit to be input to the second-stage semiconductor integrated circuit.

[Claim 8] A display device having a plurality of panel driving circuits each having a chip-on-film structure in which a semiconductor integrated circuit, which has a self-transfer function of inputting an image signal to the semiconductor integrated circuit and outputting the image signal from the semiconductor integrated circuit, is bonded on a flexible film, characterized in that:

a plurality of semiconductor integrated circuits are included and a fourth panel driving circuit to which an image signal is input from one of panel driving circuit terminals of a panel driving circuit terminal group is provided,

in the fourth panel driving circuit:

an image signal wiring of an image signal input from one of the panel driving

circuit terminals of the panel driving circuit terminal group is connected to a firststage semiconductor integrated circuit; and

the image signal input to the first-stage semiconductor integrated circuit is output from the first-stage semiconductor integrated circuit by the self-transfer function and the thus output image signal is input to a second-stage semiconductor integrated circuit, and

one panel driving circuit terminal of the panel driving circuit terminal group and a power source/GND input wiring from the panel driving circuit terminal are provided for inputting power source/GND on one side of the image signal wiring from one of the panel driving circuit terminals of the panel driving circuit terminal group to which the image signal is input, and the power source/GND input wiring is connected to the first-stage semiconductor integrated circuit, is routed outside the first-stage semiconductor integrated circuit within the panel driving circuit, is input to the second-stage semiconductor integrated circuit within the panel driving circuit and is extended to one of the panel driving circuit terminals of the panel driving circuit terminal group to be connected to a display panel.

# [Claim 10] A display device characterized in that:

a plurality of panel driving circuits in a display device according to Claim 1, 2 or 3 are boarded on a display panel,

an image signal is input to a first-stage panel driving circuit, and is connected and input to second and following panel driving circuits from the panel driving circuit terminals of the panel driving circuit terminal group through a panel wiring in a display panel and to the panel driving circuit terminals of the panel driving circuit terminal group of the other panel driving circuit, and power source and GND are respectively, directly input to the panel driving circuits.

# [Claim 11] A display device characterized in that:

a panel driving circuit in a display device according to Claim 3 is boarded on a first stage in a display panel, one or more panel driving circuits in the display device according to Claim 4 are boarded on second and following stages, and the panel driving circuits in the display device according to Claim 3 and the panel driving circuits in the display device according to Claim 4 are alternately boarded on the following stages, and

an image signal is input to the first-stage panel driving circuit, and the image signal is input and connected to second and following panel driving circuits from the panel driving circuit terminals of the panel driving circuit terminal group through a panel wiring in the display panel and to the panel driving circuit terminals of the panel driving circuit terminal group of the other panel driving circuit, and power source and GND are directly input to the panel driving circuits in the display device according to Claim 3 and connected to the panel driving circuits in the display device according to Claim 4.

# [Claim 13] A display device characterized in that:

a plurality of panel driving circuits in a display device according to Claim 6 or a plurality of panel driving circuits in a display device according to Claim 9 are boarded on a liquid crystal panel,

an image signal is input to a first-stage semiconductor integrated circuit in a first-stage panel driving circuit and the image signal is connected and input to second and following panel driving circuits from the panel driving circuit terminals of the panel driving circuit terminal group through a panel wiring in a display

panel and to the panel driving circuit terminals of the panel driving circuit terminal group of the other panel driving circuit, and

power source and GND are directly, respectively input to the panel driving circuits.

[Claim 14] A display device characterized in that:

a panel driving circuit in a display device according to Claim 7 or a panel driving circuit in a display device according to Claim 9 is boarded on a first stage, the panel driving circuit in the display device according to Claim 7 or 9 and the panel driving circuit in the display device according to Claim 8 or 9 are alternately boarded on first and following stages in a display panel,

an image signal is input to a first-stage semiconductor integrated circuit in a first-stage panel driving circuit and the image signal is connected and input to second and following panel driving circuits from the panel driving circuit terminals of the panel driving circuit group through a panel wiring in the display panel and to the panel driving circuit terminal of the panel driving circuit terminal group of the other panel driving circuit, and

power source and GND are input from the panel driving circuits in the display device according to Claim 7 or 9 and connected to the panel driving circuits in the display device according to Claim 8 or 9.

Generated Document

### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(21) Application number: 2001088645

(51) Intl. Cl.: G09F 9/00 G02F 1/133 G02F 1/1345 G09G

3/20 G09G 3/36

(22) Application date: 26.03.01

(30) Priority:

(43) Date of application

publication:

04.10.02

(84) Designated contracting states:

(71) Applicant: SHARP CORP

(72) Inventor: SAKAKI YOICHIRO

**KAWAGUCHI HISAO** 

(74) Representative:

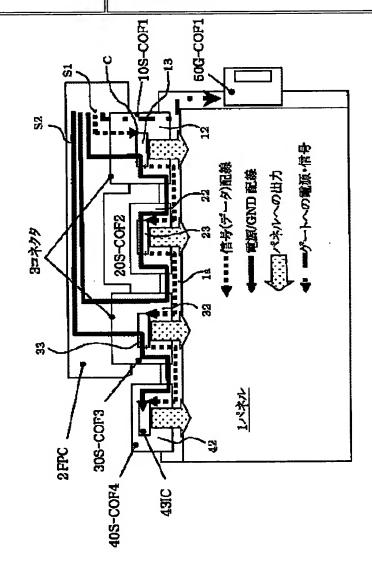
### (54) DISPLAY DEVICE

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a display device where a complicated outer circuit board such as PWB is eliminated, the resistance of wiring is made high, the transmission delay of a signal due to it can be dissolved, a module size is reduced and a module is lightened.

SOLUTION: Source COF10 and 30 to which an RGB signal S1 is inputted from outside are arranged. In the source COF10, RGB signal wiring C to which the RGB signal S1 from outside is inputted is connected to an IC chip 11, and RGB signal wiring C is extended to the panel driving circuit terminal in an output terminal string 12 and is connected to a liquid crystal display panel 1. The RGB signal S1 from outside, which is inputted to the IC chip 13, is outputted from the IC chip 13 by a self-transfer function. The outputted RGB signal S1 is sent to a liquid crystal display panel 1 from the panel driving circuit terminal in the output terminal string 12.

COPYRIGHT: (C)2002,JPO



#### (19) 日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-287655 (P2002-287655A)

最終頁に続く

(43)公開日 平成14年10月4日(2002.10.4)

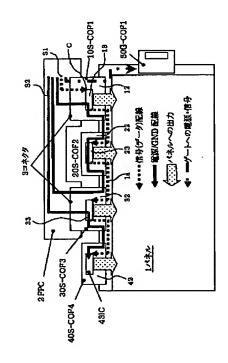
(51) Int.Cl.'	識別記号		FI			テーマコード(参考)				
G09F	9/00	3 4 8			G09F		9/00		2H09	2
		3 4 6						346D	2H093	3
G02F	1/133	505		G 0	2 F	1/133		505	5 C 0 0 (	6
	1/1345					1/1345			5 C 0 8 (	0
G 0 9 G	3/20	621		G 0	9 G	3/20		621M	5 G 4 3 !	5
			審査請求	未請求	於簡	対項の数15	OL	(全 28 頁)	最終頁法	こ続く
(22) 出顧日		平成13年3月26日(200	1. 3. 26)	(72)	発明。発明:	者 榊 陽 大阪府 ヤープ 者 川口 大阪府	大一大株久大株久大株久大株久大株の34	可的倍野区長池 可的倍野区長池 会社内 可的倍野区長池 会社内	町22番22号	シ

## (54) 【発明の名称】 表示装置

#### (57)【要約】

【課題】 PWB等の複雑な外部回路基板を無くすとともに、配線の高抵抗化及びそれを原因とする信号の伝搬遅延を解消することができ、ひいてはモジュールサイズの縮小及び軽量化を実現し得る表示装置を提供する。

【解決手段】 外部からRGB信号S1が入力されるソースCOF10・30が設けられる。ソースCOF10では、外部からのRGB信号S1が入力されるRGB信号配線CがICチップ11に接続され、かつ、そのRGB信号配線Cは出力端子列12の内の一つのパネル駆動回路用端子まで延長されて液晶表示パネル1に接続されている。ICチップ13に入力された外部からのRGB信号S1は、自己転送機能によりICチップ13から出力され、その出力されたRGB信号S1が出力端子列12の内の一つのパネル駆動回路端子から液晶表示パネル1に接続されている。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】画像信号を半導体集積回路に入力し、か つ、その半導体集積回路から該画像信号を出力する機能 を有する自己転送機能付半導体集積回路をフレキシブル フィルム上にボンディングしたチップオンフィルム構造 のパネル駆動回路を複数個備えた表示装置において、 外部から画像信号が入力される第1のバネル駆動回路が 設けられるとともに、

上記第1のパネル駆動回路では、

上記外部からの画像信号が入力される画像信号配線が半 導体集積回路に接続され、かつ、その画像信号配線はバ ネル駆動回路用端子群の内の一つのパネル駆動回路用端 子まで延長されて表示パネルに接続されている一方、 上記半導体集積回路に入力された外部からの画像信号 は、自己転送機能により上記半導体集積回路から出力さ れ、その出力された画像信号がバネル駆動回路端子群の 内の一つのパネル駆動回路端子から表示パネルに接続さ れていることを特徴とする表示装置。

【請求項2】第1のパネル駆動回路では、

画像信号配線の少なくとも片側に、外部からの電源・G 20 に、 NDを入力するための電源・GND入力配線が配設され て半導体集積回路に接続されているとともに、上記電源 ・GND入力配線は、パネル駆動回路内で半導体集積回 路の外側に引き回され、さらにパネル駆動回路端子群の 内の一つのパネル駆動回路端子まで延長されて表示パネ ルに接続されていることを特徴とする請求項1記載の表

【請求項3】第1のパネル駆動回路では、

画像信号配線の他の片側にも、外部からの電源・GND を入力するための他方電源・GND入力配線が配設され 30 ているとともに、

上記他方電源・GND入力配線は、半導体集積回路に入 力されることなく、パネル駆動回路端子群の内の一つの バネル駆動回路端子まで延長されて表示パネルに接続さ れていることを特徴とする請求項2記載の表示装置。

【請求項4】画像信号を半導体集積回路に入力し、か つ、その半導体集積回路から該画像信号を出力する機能 を有する自己転送機能付半導体集積同路をフレキシブル フィルム上にボンディングしたチップオンフィルム構造 のパネル駆動回路を複数個備えた表示装置において、

上記画像信号がパネル駆動回路端子群の内の一つのパネ ル駆動回路端子から入力される第2のパネル駆動回路が 設けられるとともに、

上記第2のパネル駆動回路では、

上記パネル駆動回路端子群の内の一つのパネル駆動回路 端子から入力される画像信号の画像信号配線が半導体集 積回路に接続されているとともに、

上記半導体集積回路に入力された画像信号が、自己転送 機能により上記半導体集積回路から出力され、その出力

ネル駆動回路端子まで延びて表示パネルに接続されてい るとともに、

上記画像信号が入力されるパネル駆動回路端子群の内の 一つのバネル駆動回路端子からの画像信号配線の片側 に、電源・GNDを入力するためのパネル駆動回路端子 群の内の一つのパネル駆動回路端子とこの一つのパネル 駆動回路端子からの電源・GND入力配線とが設けら れ、かつとの電源・GND入力配線は、半導体集積回路 に接続され、さらに、パネル駆動回路内で半導体集積回 路の外側に引き回され、パネル駆動回路端子群の内の一 つのパネル駆動回路端子まで延長され、表示パネルに接 続されているととを特徴とする表示装置。

【請求項5】画像信号を半導体集積回路に入力し、か つ、その半導体集積回路から該画像信号を出力する機能 を有する自己転送機能付半導体集積回路をフレキシブル フィルム上にボンディングしたチップオンフィルム構造 のパネル駆動回路を複数個備えた表示装置において、 複数の半導体集積回路を備え、かつ外部から画像信号が 入力される第3のパネル駆動回路が設けられるととも

上記第3のパネル駆動回路では、

上記外部からの画像信号が入力される画像信号配線は第 一段目半導体集積回路に接続されているとともに、

上記第一段目半導体集積回路に入力された外部からの画 像信号が、自己転送機能により上記第一段目半導体集積 回路から出力され、その出力された画像信号が第二段目 半導体集積回路に入力されている一方、

上記外部からの画像信号が入力される画像信号配線の片 側に、外部からの電源・GNDを入力するための電源・ GND入力配線が設けられ、かつとの電源・GND入力 配線は、第一段目半導体集積回路に接続され、さらに、 バネル駆動回路内で第一段目半導体集積回路の外側に引 き回されて第二段目半導体集積回路に入力されていると とを特徴とする表示装置。

【請求項6】第3のパネル駆動回路では、

第一段目半導体集積回路に入力された画像信号配線は、 パネル駆動回路出力端子群の内の一つのパネル駆動回路 出力端子まで延長されて表示パネルに接続されていると とを特徴とする請求項5記載の表示装置。

【請求項7】第3のパネル駆動回路では、 40

> 画像信号配線の他の片側にも、外部からの電源・GND を入力するための他方電源・GND入力配線が配設され ているとともに、

> 上記他方電源・GND入力配線は、第一段目半導体集積 回路に入力されることなく、パネル駆動回路端子群の内 の一つのパネル駆動回路端子まで延長されて表示パネル に接続されていることを特徴とする請求項6記載の表示 装置。

【請求項8】画像信号を半導体集積回路に入力し、か された画像信号がパネル駆動回路端子群の内の一つのパ 50 つ、その半導体集積回路から該画像信号を出力する機能

3

を有する自己転送機能付半導体集積回路をフレキシブルフィルム上にボンディングしたチップオンフィルム構造のパネル駆動回路を複数個備えた表示装置において、複数の半導体集積回路を備え、かつパネル駆動回路端子群の内の一つのパネル駆動回路端子から画像信号が入力される第4のパネル駆動回路が設けられるとともに、上記第4のパネル駆動回路では、

上記パネル駆動回路端子群の内の一つのパネル駆動回路 端子から入力される画像信号の画像信号配線が第一段目 半導体集積回路に接続されているとともに、

上記第一段目半導体集積回路に入力された画像信号が、 自己転送機能により上記第一段目半導体集積回路から出力され、その出力された画像信号が第二段目半導体集積 回路に入力されている一方、

上記画像信号が入力されるパネル駆動回路端子群の内の一つのパネル駆動回路端子からの画像信号配線の片側に、電源・GNDを入力するためのパネル駆動回路端子群の内の一つのパネル駆動回路端子とこの一つのパネル駆動回路端子からの電源・GND入力配線とが設けられ、かつこの電源・GND入力配線は、第一段目半導体20集積回路に接続され、パネル駆動回路内で第一段目半導体集積回路の外側に引き回され、第二段目半導体集積回路に入力され、さらに、パネル駆動回路内で第二段目半導体集積回路の外側に引き回され、パネル駆動回路端子群の内の一つのパネル駆動回路端子まで延長され、表示パネルに接続されていることを特徴とする表示装置。

【請求項9】それぞれの第一段目半導体集積回路及び第二段目半導体集積回路の搭載位置を平面において段違いにずらすことにより、第一段目半導体集積回路及び第二段目半導体集積回路の横並び状態よりもパネル駆動回路の横幅を小さくしたことを特徴とする請求項5~8のいずれか1項に記載の表示装置。

【請求項10】表示パネルに、請求項1、2又は3記載の表示装置におけるパネル駆動回路を複数個搭載し、画像信号は1段目のパネル駆動回路に入力されるとともに、この画像信号は2段目以降のパネル駆動回路にはパネル駆動回路端子群の内のパネル駆動回路端子から表示パネルにおけるパネル配線を経由して他のパネル駆動回路におけるパネル駆動回路端子群の内のパネル駆動回路におけるパネル駆動回路端子群の内のパネル駆動回路端子にそれぞれ接続入力される一方、

電源・GNDはそれぞれのパネル駆動回路に直接入力されていることを特徴とする表示装置。

【請求項11】表示パネルに、請求項3に記載の表示装置におけるパネル駆動回路を1段目に搭載し、2段目に以降には請求項4に記載の表示装置におけるパネル駆動回路を1個又は複数個搭載し、これ以降、請求項3に記載の表示装置におけるパネル駆動回路と請求項4に記載の表示装置におけるパネル駆動回路とを繰り返し搭載するとともに、

画像信号は1段目のパネル駆動回路に入力されるととも 50 機能付半導体集積回路をフレキシブルフィルム上にボン

に、この画像信号は2段目以降のパネル駆動回路にはパネル駆動回路端子群の内のパネル駆動回路端子から表示パネルにおけるパネル配線を経由して他のパネル駆動回路におけるパネル駆動回路端子群の内のパネル駆動回路端子にそれぞれ接続入力される一方、電源・GNDは請求項3に記載の表示装置におけるパネル駆動回路に直接入力されて、請求項4に記載の表示装置におけるパネル駆動回路に接続されていることを特徴とする表示装置。

【請求項12】表示パネルに、請求項5又は9に記載の 10 表示装置におけるパネル駆動回路を複数個搭載し、

画像信号及び電源・GNDは、それぞれのパネル駆動回路に直接入力されているととを特徴とする表示装置。

【請求項13】液晶パネルに、請求項6に記載の表示装置におけるパネル駆動回路又は請求項9に記載の表示装置におけるパネル駆動回路を複数個搭載し、

画像信号は1段目のパネル駆動回路における第一段目半 導体集積回路に入力されるとともに、この画像信号は2 段目以降のパネル駆動回路にはパネル駆動回路端子群の 内のパネル駆動回路端子から表示パネルにおけるパネル 配線を経由して他のパネル駆動回路におけるパネル 回路端子群の内のパネル駆動回路端子にそれぞれ接続入 力される一方。

電源・GNDはそれぞれのパネル駆動回路に直接入力されていることを特徴とする表示装置。

【請求項14】表示パネルに、請求項7に記載の表示装置におけるパネル駆動回路又は請求項9に記載の表示装置におけるパネル駆動回路を1段目に搭載し、1段目以降には請求項7又は9に記載の表示装置におけるパネル駆動回路と、請求項8又は9に記載の表示装置におけるパネル駆動回路とを繰り返し搭載するとともに、

画像信号は1段目のパネル駆動回路における第一段目半 導体集積回路に入力されるとともに、この画像信号は2 段目以降のパネル駆動回路にはパネル駆動回路端子群の 内のパネル駆動回路端子から表示パネルにおけるパネル 配線を経由して他のパネル駆動回路におけるパネル 回路端子群の内のパネル駆動回路におけるパネル 力される一方、

電源・GNDは、請求項7又は9に記載の表示装置におけるパネル駆動回路から入力され、請求項8又は9に記 40 載の表示装置におけるパネル駆動回路に接続されている ととを特徴とする表示装置。

【請求項15】画像信号は、RGB信号であることを特徴とする請求項1~14のいずれか1項に記載の表示装置

【発明の詳細な説明】

[0001]

30

【発明の属する技術分野】本発明は、RGB信号等の画像信号を半導体集積回路に入力し、かつ、その半導体集積回路的的該画像信号を出力する機能を有する自己転送機能付半導体集積回路をフレキシブルフェルムトにボン

ディングしたチップオンフィルム構造の液晶駆動ドライ バ等のバネル駆動回路を複数個備えた液晶表示装置等の 表示装置に関するものである。

#### [0002]

【従来の技術】従来、液晶表示装置における液晶パネル と駆動IC(Integrated Circuit:半導体集積回路)と の実装構造としてTCP(Tape Carrier Package)方式が 主に採用されていた。

【0003】とのTCP方式の液晶表示装置500は、 例えば、図16(a)に示すように、液晶パネル501 の周縁に液晶パネル501のゲート信号線又はソース信 号線に信号を供給するためのゲートTCP502…又は ソースTCP503…と、各ゲートTCP502…又は ソースTCP503…に外部信号を供給するための外部 回路基板504・504とを備えてなっている。

【0004】また、各ゲートTCP502…又はソース TCP503…は、図16(b) に示すように、フレキ シブル基材506上に液晶駆動用IC505と、この液 晶駆動用IC505に画像データ信号、IC駆動用電源 電圧、対向電極駆動用電源電圧等の外部信号を供給する 20 ための信号入力配線507と、液晶駆動用IC505か **ら出力された信号を液晶パネル501へ供給するための** 信号出力配線508とを備えている。

【0005】上記各ゲートTCP502…又はソースT CP503…の信号入力配線507は液晶パネル501 の外部にあるPWB (Printed Wiring Board) からなる 外部回路基板504上の端子と電気的に接続されてお り、外部回路基板504上の端子から外部信号を液晶駆 動用 I C 5 0 5 に導入している。

【0006】ところで、このTCP方式の液晶表示装置 30 500は、図17に示すように、信号を外部回路基板5 04から例えば各ソースTCP503…へ直接個別に入 力する方式であるため、外部回路基板504上では非常 に多くの配線が必要となる。

【0007】とのため、外部回路基板504を多層構造 とする等のことが行なわれており、製造工程の複雑化、 コストアップ、信頼性の低下等の不具合が生じている。 【0008】そとで、上記方式に対し、近年では一旦、 一つのTCPへ入力した信号を順次隣接するTCPへ伝 搬させていくという、所謂「信号伝搬方式」が導入され 40 てきている。との方式については、例えば、特開平4-313731号公報、実開平3-114820号及び特 開平10-214858号公報等に開示されている。

【0009】上記公報に記載された信号伝搬方式と同種 のソースTCPの構成は以下の通りである。

【0010】すなわち、図18に示すように、TCP6 01上に液晶駆動用[C602と、1段目の液晶駆動用 IC602に外部信号を入力するための信号入力配線6 03と、各液晶駆動用IC602から液晶パネル604 へ映像信号を供給するための信号出力配線605…と、

さらに隣接する各TCP601…に液晶駆動信号を出力 するための中継配線606とが搭載されている。なお、 TCP601の下部の配線の引回しは図19に示すよう に行なわれる。

【0011】上記の液晶表示装置では、先ず、外部回路 基板607からの外部信号が信号入力配線603を介し て第1の液晶駆動用 I C 6 0 2 に供給されると、この信 号に応じた映像信号が第1の液晶駆動用1C602及び 信号出力配線605を経て液晶パネル604に送られ 10 る。

【0012】他方、第1のTCP601に入力された外 部信号のうちの一部が第1のTCP601から中継配線 606へ導入され、液晶パネル604上の接続配線60 8を介して隣り合う第2のTCP601上の信号入力配 線603に供給される。

【0013】したがって、外部回路基板607から、一 旦、信号が第1のTCP601へ入力されると、その一 部が各TCP601…の液晶駆動用IC602を経て液 晶パネル604の絵素へ出力され、その他の信号が各T CP601…上の中継配線606…及び液晶パネル60 4の基板上の接続配線608を介して順次、隣接するT CP601…へ伝搬されるようになっている。

[0014] このような、中継配線606…による信号 伝搬方式の液晶表示装置では、中継配線606…を用い ない方式に比べて、外部回路基板607から各TCP6 01…への入力に必要な配線数を大幅に削減することが 可能なため、外部回路基板607のコストダウンには有 効な方式となっている。 すなわち、上記外部回路基板6 07では、通常、その配線数が多いため、多層にする等 のととが行なわれている。したがって、配線数が少ない ということは、その多層の数を減らすことができるの で、外部回路基板607のコストダウンを図ることが可 能となる。

[0015]上記特開平4-313731号公報及び実 開平3-114820号公報においても、各TCPに順 次信号を伝搬させるために液晶パネルの周縁部全域にわ たり何度も屈曲しながら縦走するバスラインを設けると とにより、外部回路基板が不要であることを示唆してい

#### [0016]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記従 来信号伝搬方式の液晶表示装置では、第1のTCPから 最後のTCPまで中継配線にて接続していくため、バス ラインが非常に長いものとなる。その結果、配線の高抵 抗化を招いている。また、一般的に、液晶パネル上の配 線はガラス基板上に形成する必要があり、外部回路基板 やTCP上の配線と比較して配線抵抗値が非常に高いも のを使わざるを得ない。そのため、さらなる配線の高抵 抗化、及びそれを原因とする信号の伝搬遅延等の問題を 50 引き起としている。

【0017】また、上記公報の液晶表示装置において は、導入する信号については言及されておらず、実用上 問題が生じてくる。特に、TCP上の液晶駆動用ICを 駆動するための電源電圧や対向電極を駆動するための電 **源電圧等は抵抗による電圧降下が大きいと動作上問題が** 生じてくることがあり、それを防ぐために低抵抗の下で 伝搬させる必要がある。

【0018】そとで、とのような信号については実際に は、図20(a)に示すように、外部回路基板704を 備えなければならず、その外部回路基板704から各ゲ ートTCP702…又はソースTCP703…に対して それぞれ個別に入力しなければならなかった。

【0019】なお、特開平10-214858号公報に は、液晶駆動用IC705を駆動するための電源電圧用 配線であるIC駆動用配線706及び対向電極電圧用配 線707等の電源線がTCP703の両側端まで延びて いることが開示されている。

【0020】したがって、例えば、それを隣接間のTC P703・703同士で端子接続部708により接続す れば、図20(b)に示すように、上記外部回路基板7 20 04を削減することが可能である。

【0021】しかしながら、上記公報では、対向電極電 圧用配線707のように、液晶駆動用1C705に入力 する必要はないが、液晶表示パネル701の絵素部に出 力するための信号をTCP703上で伝搬する配線の構 成については、一切開示されていないため、そのような 信号を用いる場合、実施上不具合を招くものである。

【0022】また、上記公報に開示されたTCP703 は、接続端子部708・708がTCP703の一辺の 一筋だけではなく、二筋に沿って設けられている構成で 30 あるために、液晶表示パネル701との接続時に異方性 導電テープの貼付工程が複雑化するという不具合が生じ ている。

【0023】本発明は、上記従来の問題点に鑑みなされ たものであって、その目的は、PWB等の複雑な外部回 路基板を無くすとともに、配線の高抵抗化及びそれを原 因とする信号の伝搬遅延を解消することができ、ひいて はモジュールサイズの縮小及び軽量化を実現し得る表示 装置を提供することにある。

#### [0024]

【課題を解決するための手段】本発明の表示装置は、上 記課題を解決するために、画像信号を半導体集積回路に 入力し、かつ、その半導体集積回路から該画像信号を出 力する機能を有する自己転送機能付半導体集積回路をフ レキシブルフィルム上にボンディングしたチップオンフ ィルム構造のバネル駆動回路を複数個備えた表示装置に おいて、外部から画像信号が入力される第1のパネル駆 動回路が設けられるとともに、上記第1のパネル駆動回 路では、上記外部からの画像信号が入力される画像信号 配線が半導体集積回路に接続され、かつ、その画像信号 50 ジュールサイズの縮小及び軽量化を実現し得る表示装置

配線はパネル駆動回路用端子群の内の一つのパネル駆動 回路用端子まで延長されて表示パネルに接続されている 一方、上記半導体集積回路に入力された外部からの画像 信号は、自己転送機能により上記半導体集積回路から出 力され、その出力された画像信号がパネル駆動回路端子 群の内の一つのパネル駆動回路端子から表示パネルに接

【0025】上記の発明によれば、表示装置は、画像信 号を半導体集積回路に入力し、かつ、その半導体集積回 路から該画像信号を出力する機能を有する自己転送機能 付半導体集積回路をフレキシブルフィルム上にボンディ ングしたチップオンフィルム構造のパネル駆動回路を複 数個備えている。

続されていることを特徴としている。

【0026】ここで、本発明では、外部から画像信号が 入力される第1のパネル駆動回路が設けられている。

【0027】この第1のパネル駆動回路では、先ず、外 部からの画像信号が入力される画像信号配線は半導体集 積回路に接続される。また、その画像信号配線は、パネ ル駆動回路用端子群の内の一つのパネル駆動回路用端子 まで延長されて表示パネルに接続されている。これによ り、外部から入力される画像信号を、半導体集積回路に 入力できるとともに、パネル駆動回路用端子を介して表 示パネルに出力することができる。このことは、外部か ら入力される画像信号を、第1のパネル駆動回路の半導 体集積回路に入力するとともに、第1のパネル駆動回路 の例えば右側に隣接する他のパネル駆動回路に接続でき ることを意味する。

【0028】一方、との第1のパネル駆動回路では、半 導体集積回路に入力された外部からの画像信号は、自己 転送機能により上記半導体集積回路から出力され、その 出力された画像信号がパネル駆動回路端子群の内の一つ のバネル駆動回路端子から表示バネルに接続されてい る。このことは、外部から入力される画像信号を、第1 のバネル駆動回路の例えば左側に隣接する他のパネル駆 動回路に接続できることを意味する。

【0029】この結果、第1のパネル駆動回路では、画 像信号を外部から入力して半導体集積回路に入力させる とともに、この第1のパネル駆動回路の左右に隣接する バネル駆動回路における半導体集積回路のいずれにも画 40 像信号を出力できることになる。このため、外部回路基 板を用いなくても、画像信号を隣接するパネル駆動回路 間同士で入出力していくことによって、各パネル駆動回 路に画像信号を供給することができる。これにより、こ の第1のパネル駆動回路を数カ所に搭載することによっ て、他のパネル駆動回路に画像信号を供給することがで

【0030】したがって、PWB等の複雑な外部回路基 板を無くすとともに、配線の髙抵抗化及びそれを原因と する信号の伝搬遅延を解消することができ、ひいてはモ

を提供することができる。

【0031】また、本発明の表示装置は、上記記載の表示装置において、第1のパネル駆動回路では、画像信号配線の少なくとも片側に、外部からの電源・GNDを入力するための電源・GND入力配線が配設されて半導体集積回路に接続されているとともに、上記電源・GND入力配線は、パネル駆動回路内で半導体集積回路の外側に引き回され、さらにパネル駆動回路端子群の内の一つのパネル駆動回路端子まで延長されて表示パネルに接続されているととを特徴としている。

【0032】上記の発明によれば、第1のバネル駆動回路では、画像信号配線の少なくとも片側に、外部からの電源・GNDを入力するための電源・GND入力配線が配設されて半導体集積回路に接続されているとともに、上記電源・GND入力配線は、バネル駆動回路内で半導体集積回路の外側に引き回され、さらにバネル駆動回路端子群の内の一つのバネル駆動回路端子まで延長されて表示バネルに接続されている。

【0033】 このため、この第1のパネル駆動回路にて、電源・GNDを外部から入力して、半導体集積回路 20 に供給することができる。また、外部からの電源・GND入力配線は、パネル駆動回路内で半導体集積回路の外側に引き回され、さらにパネル駆動回路端子群の内の一つのパネル駆動回路端子まで延長されて表示パネルに接続されているので、表示パネルの例えばパネル配線を通して隣接するパネル駆動回路の半導体集積回路に電源・GNDを供給することができる。

【0034】とれにより、この第1のパネル駆動回路を数カ所に搭載することによって、他のパネル駆動回路に電源・GNDを供給することができる。そして、このような接続方法であれば、低抵抗で配線する必要のある電源・GNDにおいても、問題なく配線することができる。

【0035】したがって、PWB等の複雑な外部回路基板を無くすとともに、配線の高抵抗化及びそれを原因とする信号の伝搬遅延を解消することができ、ひいてはモジュールサイズの縮小及び軽量化を実現し得る表示装置を提供することができる。

【0036】また、本発明の表示装置は、上記記載の表示装置において、第1のパネル駆動回路では、画像信号 40 配線の他の片側にも、外部からの電源・GNDを入力するための他方電源・GND入力配線が配設されているとともに、上記他方電源・GND入力配線は、半導体集積回路に入力されることなく、パネル駆動回路端子群の内の一つのパネル駆動回路端子まで延長されて表示パネルに接続されていることを特徴としている。

【0037】上記の発明によれば、第1のパネル駆動回路では、画像信号配線の他の片側にも、外部からの電源・GNDを入力するための他方電源・GND入力配線が配設されているとともに、上記他方電源・GND入力配50

線は、半導体集積回路に入力されるととなく、パネル駆動回路端子群の内の一つのパネル駆動回路端子まで延長されて表示パネルに接続されている。

【0038】このため、他方電源・GND入力配線は、 半導体集積回路に入力されることなく、パネル駆動回路 端子群の内の一つのパネル駆動回路端子まで延長されて 表示パネルに接続されているので、この他方電源・GN D入力配線を用いて、隣接する例えばゲート用のパネル 駆動回路に電源・GNDを供給することができる。

【0039】また、本発明の表示装置は、上記課題を解 決するために、画像信号を半導体集積回路に入力し、か つ、その半導体集積回路から該画像信号を出力する機能 を有する自己転送機能付半導体集積回路をフレキシブル フィルム上にボンディングしたチップオンフィルム構造 のバネル駆動回路を複数個備えた表示装置において、上 記画像信号がパネル駆動回路端子群の内の一つのパネル 駆動回路端子から入力される第2のパネル駆動回路が設 けられるとともに、上記第2のパネル駆動回路では、上 記パネル駆動回路端子群の内の一つのパネル駆動回路端 子から入力される画像信号の画像信号配線が半導体集積 回路に接続されているとともに、上記半導体集積回路に 入力された画像信号が、自己転送機能により上記半導体 集積回路から出力され、その出力された画像信号がパネ ル駆動回路端子群の内の一つのパネル駆動回路端子まで 延びて表示パネルに接続されているとともに、上記画像 信号が入力されるパネル駆動回路端子群の内の一つのパ ネル駆動回路端子からの画像信号配線の片側に、電源・ GNDを入力するためのパネル駆動回路端子群の内の一 つのパネル駆動回路端子とこの一つのパネル駆動回路端 子からの電源・GND入力配線とが設けられ、かつとの 電源・GND入力配線は、半導体集積回路に接続され、 さらに、バネル駆動回路内で半導体集積回路の外側に引 き回され、バネル駆動回路端子群の内の一つのバネル駆 動回路端子まで延長され、表示パネルに接続されている ととを特徴としている。

【0040】上記の発明によれば、画像信号がパネル駆動回路端子群の内の一つのパネル駆動回路端子から入力される第2のパネル駆動回路が設けられる。

[0041] との第2のパネル駆動回路では、パネル駆動回路端子群の内の一つのパネル駆動回路端子から入力される画像信号の画像信号配線が半導体集積回路に接続されている。したがって、隣接するパネル駆動回路から出力された画像信号を当該第2のパネル駆動回路に入力して半導体集積回路に入力させることができる。

【0042】一方、半導体集積回路に入力された画像信号が、自己転送機能により上記半導体集積回路から出力され、その出力された画像信号がパネル駆動回路端子群の内の一つのパネル駆動回路端子まで延びて表示パネルに接続されている。このため、一方の側のパネル駆動回路から入力された画像信号を自己転送機能を用いて他方

の側のパネル駆動回路に供給することができる。

【0043】さらに、本発明では、画像信号が入力されるパネル駆動回路端子群の内の一つのパネル駆動回路端子からの画像信号配線の片側に、電源・GNDを入力するためのパネル駆動回路端子群の内の一つのパネル駆動回路端子とこの一つのパネル駆動回路端子からの電源・GND入力配線とが設けられ、かつこの電源・GND入力配線は、半導体集積回路に接続され、さらに、パネル駆動回路内で半導体集積回路の外側に引き回され、パネル駆動回路端子群の内の一つのパネル駆動回路端子まで 10 延長され、表示パネルに接続されている。

11

【0044】 このため、一方の側のパネル駆動回路から入力された電源・GNDをこの第2のパネル駆動回路に入力するとともに、他方の側のパネル駆動回路に供給することができる。この結果、前記第1のパネル駆動回路の間に搭載するパネル駆動回路として使用することにより、全体として全ての表示パネルのパネル駆動回路として成立させることができる。

【0045】したがって、PWB等の複雑な外部回路基板を無くすとともに、配線の高抵抗化及びそれを原因と 20 する信号の伝搬遅延を解消することができ、ひいてはモジュールサイズの縮小及び軽量化を実現し得る表示装置を提供することができる。

【0046】また、本発明の表示装置は、上記課題を解 決するために、画像信号を半導体集積回路に入力し、か つ、その半導体集積回路から該画像信号を出力する機能 を有する自己転送機能付半導体集積回路をフレキシブル フィルム上にボンディングしたチップオンフィルム構造 のパネル駆動回路を複数個備えた表示装置において、複 数の半導体集積回路を備え、かつ外部から画像信号が入 30 力される第3のパネル駆動回路が設けられるとともに、 上記第3のバネル駆動回路では、上記外部からの画像信 号が入力される画像信号配線は第一段目半導体集積回路 に接続されているとともに、上記第一段目半導体集積回 路に入力された外部からの画像信号が、自己転送機能に より上記第一段目半導体集積回路から出力され、その出 力された画像信号が第二段目半導体集積回路に入力され ている一方、上記外部からの画像信号が入力される画像 信号配線の片側に、外部からの電源・GNDを入力する ための電源・GND入力配線が設けられ、かつとの電源 ・GND入力配線は、第一段目半導体集積回路に接続さ れ、さらに、パネル駆動回路内で第一段目半導体集積回 路の外側に引き回されて第二段目半導体集積回路に入力 されていることを特徴としている。

【0047】上記の発明によれば、第3のパネル駆動回 配線の他の片側にも、外部からの電源・GND 路は、複数の半導体集積回路を備えている。とのため、 るための他方電源・GND 入力配線が配設される。ともに、他方電源・GND 入力配線は、第一段 では、第3のパネル駆動回路内で配線を引き回さなくて も、最短距離にて接続することが可能である。したがっ の内の一つのパネル駆動回路端子まで延長されて、第3のパネル駆動回路内の複数の半導体集積回路に 50 ネルに接続されているととを特徴としている。

おける接続抵抗を小さくすることができる。また、第3のパネル駆動回路が複数の半導体集積回路を備えていることによって、1個の半導体集積回路を備えたものに比べて、表示パネルと接続する端子数を削減することができるので、高精細化にも対応することができる。

【0048】また、本発明では、外部からの画像信号が 入力される画像信号配線は第一段目半導体集積回路に接 続されている。とのため、との第3のパネル駆動回路に より、外部から画像信号を入力するととができる。

[0049] さらに、本発明では、第一段目半導体集積回路に入力された外部からの画像信号が、自己転送機能により上記第一段目半導体集積回路から出力され、その出力された画像信号が第二段目半導体集積回路に入力されている。このため、第一段目半導体集積回路及び第二段目半導体集積回路を介して自己転送機能により隣接するパネル駆動回路に画像信号を供給することが可能となる。

[0050]一方、本発明では、外部からの画像信号が入力される画像信号配線の片側に、外部からの電源・GNDを入力するための電源・GND入力配線が設けられ、かつとの電源・GND入力配線は、第一段目半導体集積回路に接続され、さらに、バネル駆動回路内で第一段目半導体集積回路の外側に引き回されて第二段目半導体集積回路に入力されている。

【0051】したがって、との第3のパネル駆動回路により、外部から電源・GNDを入力することができるとともに、この入力された電源・GNDを第一段目半導体集積回路及び第一段目半導体集積回路に供給することができる。

(0052)また、本発明の表示装置は、上記記載の表示装置において、上記第3のパネル駆動回路では、第一段目半導体集積回路に入力された画像信号配線は、パネル駆動回路出力端子群の内の一つのパネル駆動回路出力端子まで延長されて表示パネルに接続されていることを特徴としている。

[0053]上記の発明によれば、第3のバネル駆動回路では、第一段目半導体集積回路に入力された画像信号配線は、バネル駆動回路出力端子群の内の一つのバネル駆動回路出力端子まで延長されて表示バネルに接続されないる。

[0054] とのため、第一段目半導体集積回路に近いパネル駆動回路にも画像信号を供給することができる。 [0055] また、本発明の表示装置は、上記記載の表示装置において、第3のパネル駆動回路では、画像信号配線の他の片側にも、外部からの電源・GNDを入力するための他方電源・GND入力配線が配設されているとともに、他方電源・GND入力配線は、第一段目半導体集積回路に入力されることなく、パネル駆動回路端子群の内の一つのパネル駆動回路端子まで延長されて表示パネルに発達されている。

【0056】上記の発明によれば、第3のパネル駆動回 路では、画像信号配線の他の片側にも、外部からの電源 ・GNDを入力するための他方電源・GND入力配線が 配設されているとともに、他方電源・GND入力配線 は、第一段目半導体集積回路に入力されることなく、バ ネル駆動回路端子群の内の一つのパネル駆動回路端子ま で延長されて表示パネルに接続されている。

【0057】このため、外部からの電源・GNDを入力 するための他方電源・GND入力配線は、第一段目半導 体集積回路に入力されるととなく、パネル駆動回路端子 群の内の一つのパネル駆動回路端子まで延長されて表示 パネルに接続されているので、この他方電源・GND入 力配線を用いて、隣接する例えばゲート用のパネル駆動 回路に電源・GNDを供給することができる。

【0058】また、本発明の表示装置は、以上のよう に、画像信号を半導体集積回路に入力し、かつ、その半 導体集積回路から該画像信号を出力する機能を有する自 己転送機能付半導体集積回路をフレキシブルフィルム上 にボンディングしたチップオンフィルム構造のパネル駆 動回路を複数個備えた表示装置において、複数の半導体 20 集積回路を備え、かつパネル駆動回路端子群の内の一つ のパネル駆動回路端子から画像信号が入力される第4の バネル駆動回路が設けられるとともに、上記第4のパネ ル駆動回路では、上記パネル駆動回路端子群の内の一つ のバネル駆動回路端子から入力される画像信号の画像信 号配線が第一段目半導体集積回路に接続されているとと もに、上記第一段目半導体集積回路に入力された画像信 号が、自己転送機能により上記第一段目半導体集積回路 から出力され、その出力された画像信号が第二段目半導 体集積回路に入力されている一方、上記画像信号が入力 されるパネル駆動回路端子群の内の一つのパネル駆動回 路端子からの画像信号配線の片側に、電源・GNDを入 力するためのバネル駆動回路端子群の内の一つのバネル 駆動回路端子とこの一つのパネル駆動回路端子からの電 源・GND入力配線とが設けられ、かつとの電源・GN D入力配線は、第一段目半導体集積回路に接続され、さ らに、パネル駆動回路内で第一段目半導体集積回路の外 側に引き回され、第二段目半導体集積回路に入力され、 さらに、バネル駆動回路内で第二段目半導体集積回路の 外側に引き回され、パネル駆動回路端子群の内の一つの 40 バネル駆動回路端子まで延長され、表示パネルに接続さ れていることを特徴としている。

【0059】上記の発明によれば、第4のパネル駆動回 路は複数の半導体集積回路を備えている。このため、各 自己転送機能付半導体集積回路の両者間の接続において は、第4のパネル駆動回路内で配線を引き回さなくて も、最短距離にて接続することが可能である。したがっ て、第4のパネル駆動回路内の複数の半導体集積回路に おける接続抵抗を小さくすることができる。また、第4 のパネル駆動回路が複数の半導体集積回路を備えている 50 に、この画像信号は2段目以降のパネル駆動回路にはパ

ととによって、1個の半導体集積回路を備えたものに比 べて、表示パネルと接続する端子数を削減することがで きるので、髙精細化にも対応することができる。

【0060】また、本発明では、第4のパネル駆動回路 では、上記パネル駆動回路端子群の内の一つのパネル駆 動回路端子から入力される画像信号の画像信号配線が第 一段目半導体集積回路に接続されているとともに、上記 第一段目半導体集積回路に入力された画像信号が、自己 転送機能により上記第一段目半導体集積回路から出力さ れ、その出力された画像信号が第二段目半導体集積回路 に入力されている。

【0061】とのため、第一段目半導体集積回路に入力 された画像信号を第二段目半導体集積回路に供給すると とができる。

[0062]一方、本発明では、画像信号が入力される バネル駆動回路端子群の内の一つのバネル駆動回路端子 からの画像信号配線の片側に、電源・GNDを入力する ためのパネル駆動回路端子群の内の一つのパネル駆動回 路端子とこの一つのパネル駆動回路端子からの電源・G ND入力配線とが設けられ、かつこの電源・GND入力 配線は、第一段目半導体集積回路に接続され、さらに、 バネル駆動回路内で第一段目半導体集積回路の外側に引 き回され、第二段目半導体集積回路に入力され、さら に、バネル駆動回路内で第二段目半導体集積回路の外側 に引き回され、バネル駆動回路端子群の内の一つのバネ ル駆動回路端子まで延長され、表示パネルに接続されて

【0063】とのため、第4のパネル駆動回路内におい て、電源・GNDを第一段目半導体集積回路及び第二段 目半導体集積回路に供給することができ、さらに、第二 段目半導体集積回路側に隣接するパネル駆動回路にも電 源・GNDを供給することが可能となる。

【0064】また、本発明の表示装置は、上記記載の表 示装置において、それぞれの第一段目半導体集積回路及 び第二段目半導体集積回路の搭載位置を平面において段 違いにずらすことにより、第一段目半導体集積回路及び 第二段目半導体集積回路の横並び状態よりもパネル駆動 回路の横幅を小さくしたことを特徴としている。

【0065】上記の発明によれば、それぞれの第一段目 半導体集積回路及び第二段目半導体集積回路の搭載位置 を平面において段違いにずらすことにより、第一段目半 導体集積回路及び第二段目半導体集積回路の横並び状態 よりもパネル駆動回路の横幅を小さくしている。

【0066】このため、モジュールサイズの縮小及び軽 量化を実現し得る表示装置を提供することができる。

【0067】また、本発明の表示装置は、上記課題を解 決するために、表示パネルに、請求項1、2又は3記載 の表示装置におけるパネル駆動回路を複数個搭載し、画 像信号は1段目のパネル駆動回路に入力されるととも

10

16

ネル駆動回路端子群の内のパネル駆動回路端子から表示 パネルにおけるパネル配線を経由して他のパネル駆動回 路におけるパネル駆動回路端子群の内のパネル駆動回路 端子にそれぞれ接続入力される一方、電源・GNDはそ れぞれのパネル駆動回路に直接入力されていることを特 徴としている。

【0068】上記の発明によれば、請求項1、2又は3 記載の表示装置におけるパネル駆動回路を複数個搭載し た全体構成のパネル駆動回路群を形成することができ

【0069】また、画像信号は1段目のパネル駆動回路 に入力されるとともに、との画像信号は2段目以降のパ ネル駆動回路にはパネル駆動回路端子群の内のパネル駆 動回路端子から表示パネルにおけるパネル配線を経由し て他のバネル駆動回路におけるバネル駆動回路端子群の 内のパネル駆動回路端子にそれぞれ接続入力される一 方、電源・GNDはそれぞれのバネル駆動回路に直接入

【0070】とのため、請求項1、2又は3記載の表示 装置におけるパネル駆動回路のいずれかから画像信号及 20 び電源・GNDを入力することができる。

【0071】また、本発明の表示装置は、上記課題を解 決するために、表示パネルに、請求項3に記載の表示装 置におけるパネル駆動回路を1段目に搭載し、2段目に 以降には請求項4に記載の表示装置におけるパネル駆動 回路を1個又は複数個搭載し、これ以降、請求項3に記 載の表示装置におけるパネル駆動回路と請求項4に記載 の表示装置におけるパネル駆動回路とを繰り返し搭載す るとともに、画像信号は1段目のパネル駆動回路に入力 されるとともに、この画像信号は2段目以降のパネル駆 30-動回路にはパネル駆動回路端子群の内のパネル駆動回路 端子から表示パネルにおけるパネル配線を経由して他の パネル駆動回路におけるパネル駆動回路端子群の内のパ ネル駆動回路端子にそれぞれ接続入力される一方、電源 ・GNDは請求項3に記載の表示装置におけるパネル駆 動回路に直接入力されて、請求項4に記載の表示装置に おけるパネル駆動回路に接続されていることを特徴とし ている。

【0072】上記の発明によれば、表示パネルに、請求 項3に記載の表示装置におけるパネル駆動回路を1段目 40 に搭載し、2段目に以降には請求項4に記載の表示装置 におけるパネル駆動回路を1個又は複数個搭載し、これ 以降、請求項3に記載の表示装置におけるバネル駆動回 路と請求項4に記載の表示装置におけるパネル駆動回路 とを繰り返し搭載するという全体構成のパネル駆動回路 群を形成することができる。

【0073】また、画像信号は1段目のパネル駆動回路 に入力されるとともに、この画像信号は2段目以降のパ ネル駆動回路にはパネル駆動回路端子群の内のパネル駆 動回路端子から表示バネルにおけるパネル配線を経由し 50 搭載するという全体構成のパネル駆動回路群を形成する

て他のパネル駆動回路におけるパネル駆動回路端子群の 内のパネル駆動回路端子にそれぞれ接続入力される一 方、電源・GNDは請求項3に記載の表示装置における パネル駆動回路に直接入力されて、請求項4に記載の表 示装置におけるバネル駆動回路に接続されている。

【0074】 このため、請求項3に記載の表示装置にお けるパネル駆動回路と請求項4に記載の表示装置におけ るパネル駆動回路とを繰り返し搭載することによって、 画像信号及び電源・GNDを全てのパネル駆動回路の半 導体集積回路に供給することができる。

【0075】したがって、確実に、PWB等の複雑な外 部回路基板を無くすとともに、配線の高抵抗化及びそれ を原因とする信号の伝搬遅延を解消することができ、ひ いてはモジュールサイズの縮小及び軽量化を実現し得る 表示装置を提供することができる。

【0076】また、本発明の表示装置は、上記課題を解 決するために、表示パネルに、請求項5又は9に記載の 表示装置におけるパネル駆動回路を複数個搭載し、画像 信号及び電源・GNDは、それぞれのパネル駆動回路に 直接入力されていることを特徴としている。

【0077】上記の発明によれば、表示パネルに、請求 項5又は9に記載の表示装置におけるパネル駆動回路を 複数個搭載するという全体構成のパネル駆動回路群を形 成することができる。

【0078】また、画像信号及び電源・GNDは、それ ぞれのパネル駆動回路に直接入力されている。

【0079】このため、画像信号及び電源・GNDを全 てのパネル駆動回路の半導体集積回路に直接供給すると とができる。

【0080】したがって、確実に、PWB等の複雑な外 部回路基板を無くすとともに、配線の高抵抗化及びそれ を原因とする信号の伝搬遅延を解消することができ、ひ いてはモジュールサイズの縮小及び軽量化を実現し得る 表示装置を提供することができる。

【0081】また、本発明の表示装置は、上記課題を解 決するために、液晶パネルに、請求項6に記載の表示装 置におけるパネル駆動回路又は請求項9に記載の表示装 置におけるパネル駆動回路を複数個搭載し、画像信号は 1段目のバネル駆動回路における第一段目半導体集積回 路に入力されるとともに、この画像信号は2段目以降の パネル駆動回路にはパネル駆動回路端子群の内のパネル 駆動回路端子から表示パネルにおけるパネル配線を経由 して他のバネル駆動回路におけるバネル駆動回路端子群 の内のパネル駆動回路端子にそれぞれ接続入力される一 方、電源・GNDはそれぞれのパネル駆動回路に直接入 力されていることを特徴としている。

【0082】上記の発明によれば、液晶パネルに、請求 項6 に記載の表示装置におけるパネル駆動回路又は請求 項9に記載の表示装置におけるパネル駆動回路を複数個

ととができる。

【0083】また、画像信号は1段目のパネル駆動回路における第一段目半導体集積回路に入力される。そして、この画像信号は2段目以降のパネル駆動回路にはパネル駆動回路端子群の内のパネル駆動回路端子から表示パネルにおけるパネル駆動回路端子群の内のパネル駆動回路におけるパネル駆動回路端子群の内のパネル駆動回路端子にそれぞれ接続入力される一方、電源・GNDはそれぞれのパネル駆動回路に直接入力されている。

【0084】とのため、請求項6に記載の表示装置にお 10 けるパネル駆動回路又は請求項9に記載の表示装置における1段目のパネル駆動回路の第一段目半導体集積回路に画像信号を入力し、電源・GNDはそれぞれのパネル駆動回路に直接入力するという全体構成のパネル駆動回路群を形成するととができる。

【0085】また、本発明の表示装置は、上記課題を解 決するために、表示パネルに、請求項7に記載の表示装 置におけるパネル駆動回路又は請求項9に記載の表示装 置におけるパネル駆動回路を1段目に搭載し、1段目以 降には請求項7又は9に記載の表示装置におけるパネル 20 駆動回路と、請求項8又は9に記載の表示装置における パネル駆動回路とを繰り返し搭載するとともに、画像信 号は1段目のバネル駆動回路における第一段目半導体集 精回路に入力されるとともに、この画像信号は2段目以 降のパネル駆動回路にはパネル駆動回路端子群の内のパ ネル駆動回路端子から表示パネルにおけるパネル配線を 経由して他のバネル駆動回路におけるパネル駆動回路端 子群の内のバネル駆動回路端子にそれぞれ接続入力され る一方、電源・GNDは、請求項7又は9に記載の表示 装置におけるパネル駆動回路から入力され、請求項8又 30 は9 に記載の表示装置におけるパネル駆動回路に接続さ れていることを特徴としている。

【0086】上記の発明によれば、表示パネルに、請求項7に記載の表示装置におけるパネル駆動回路又は請求項9に記載の表示装置におけるパネル駆動回路を1段目に搭載し、2段目以降には請求項7又は9に記載の表示装置におけるパネル駆動回路と、請求項8又は9に記載の表示装置におけるパネル駆動回路とを繰り返し搭載するするという全体構成のパネル駆動回路群を形成するととができる。

【0087】そして、画像信号は1段目のバネル駆動回路における第一段目半導体集積回路に入力されるとともに、この画像信号は2段目以降のバネル駆動回路にはバネル駆動回路端子群の内のバネル駆動回路端子から表示バネルにおけるバネル駆動回路端子群の内のバネル駆動回路におけるバネル駆動回路端子群の内のバネル駆動回路端子にそれぞれ接続入力される一方、電源・GNDは、請求項7又は9に記載の表示装置におけるバネル駆動回路から入力され、請求項8又は9に記載の表示装置におけるバネル駆動回路に接続されている。

18

【0088】 このため、画像信号及び電源・GNDを効率よく各パネル駆動回路に供給することができる。

【0089】したがって、PWB等の複雑な外部回路基板を無くすとともに、配線の高抵抗化及びそれを原因とする信号の伝搬遅延を解消することができ、ひいてはモジュールサイズの縮小及び軽量化を実現し得る表示装置を提供することができる。

【0090】また、本発明の表示装置では、上記記載の表示装置において、画像信号は、RGB信号であることを特徴としている。

【0091】上記発明によれば、RGB信号について効率よく各パネル駆動回路に供給することができる。 【0092】

【発明の実施の形態】 【実施の形態1】本発明の実施の一形態について図1ないし図6に基づいて説明すれば、以下の通りである。なお、本実施の形態では、表示装置として、液晶表示装置について説明するが、必ずしもとれに限らず、例えば、PDP (Plasma Display Panel)やEL(Electro Luminesence)等の表示装置であってもよい。また、以下の説明においては、画像信号としてRGB信号を例示して説明するが、これに限るものではなく、例えば、CMY (シアン・マゼンタ・イエロー)信号、輝度信号又は階調信号であってもよい。

【0093】本実施の形態の液晶表示装置は、図1に示すように、液晶パネル1には4枚のソースCOF (Chip On Film)  $10\cdot20\cdot30\cdot40$ と1枚のゲートCOF 50とが接続されている。ただし、上記ゲートCOF 50は複数であってもよい。

【0094】上記ソースCOF10・20・30・40は、2種類のタイプのCOFを用いており、ソースCOF10・30については、図2に示すタイプのものを使用する一方、ソースCOF20・40については、図3に示すタイプのものを使用している。

【0095】上記4枚のソースCOF10・20・30・40と液晶パネル1とは、図示しない異方性導電接着 剤にて一括圧着されている。また、ソースCOF10・ 30は、FPC(Flexible Printed Circuits) 2とコネ クタ3・3によって接続されている。

【0096】次に、上記ソースCOF10・30におけるCOF配線構造について、上記図2に基づいて説明する。なお、ことではソースCOF10について、説明する。

【0097】同図に示すように、ソースCOF10には、同図において上側にはコネクタ接続を行う入力端子列11が設けられており、同図において下側には表示パネルとしての上記液晶表示パネル1との接続を行う出力端子列12が設けられている。

[0098] また、同図における中央部には I C (Inte grated Circuit: 半導体集積回路) チップ 1 3 が接続さ れるようになっており、その周囲はレジスト 1 4 にてコ

ートすることによって外部と絶縁されている。なお、同 図における斜線部がレジスト14を示す。

【0099】本実施の形態の配線パターンは、大きく5 種類の配線構成からなっており、同一種類の配線は略並 列に配置される。先ず、同図に示す電源・GND入力配 線としてのGND/電源入力配線Aは入力端子列llの 最も左側に位置し、このGND/電源入力配線AがIC チップ13に接続され、さらに、ICチップ13の外側 に引き回され、出力端子列12までそのGND/電源入 力配線Aを延長し、前記液晶表示パネル1と接続される 10 レジスト24でコートされ、外部と絶縁されている。 構造となっている。なお、10チップ13での引き回し 配線は、図4に示すように、一部がICチップ13の下 側に配設されるものとなっている。

【0100】とのGND/電源入力配線Aには、電源・ GNDとしてのGND/電源S2が入力され、これを I Cチップ13及び出力端子列12に供給する。

【0101】次いで、図2に示す他方電源・GND入力 配線としての他方GND/電源入力配線Bは、入力端子 列11の最も右側に位置し、1Cチップ13に接続する ことなく出力端子列12までその他方電源・GND入力 20 配線Bを延長し、液晶表示パネル1と接続される構造と なっている。との他方電源・GND入力配線Bには、ソ ースCOF10の場合、ゲート電源/ゲート信号が入力 される一方、ソースCOF30の場合にはGND/電源 S2が入力され、出力端子列12に電源/信号等を供給 するようになっている。

【0102】次いで、同図に示す画像信号配線としての RGB信号配線Cは、入力端子列11の中央に位置し、 このRGB信号配線CがICチップ13の下部を引き回 し、1Cチップ13に接続され、さらに、ICチップ1 3の外側に引き回されて、出力端子列12までそのRG B信号配線Cを延長し、前記液晶表示パネル1と接続さ れる構造となっている。このRGB信号配線Cには、ソ ースCOF10の場合、入力端子列11側からRGB等 の信号が入力される一方、ソースCOF30の場合に は、出力端子列12からRGB等の信号が入力される。 なお、ソースCOF30の場合、入力端子列11からの 信号入力はない。

【0103】次いで、同図に示す中継配線Dは、ICチ ップ13と出力端子列12とを結ぶ配線となっている。 との中継配線Dには、ICチップ13からのRGB等の 信号が出力され、この中継配線 Dを通して出力端子列 1 2 にその信号を供給するようになっている。

【0104】次いで、同図に示すパネル信号出力配線E では、1Cチップ13と出力端子列12とを結ぶ配線が なされている。とのパネル信号出力配線Eには、1Cチ ップ13から前記液晶表示パネル1への出力信号が出力 され、このパネル信号出力配線 E を通して出力端子列 1 2に信号が供給されるようになっている。

【0105】次に、前記ソースCOF20・40に使用 50 1a…により接続されているので、ソースCOF10の

したCOF配線構造を、図3に基づいて説明する。 な お、ソースCOF20・40は、同じ構造であるので、 ソースCOF20についてのみ説明する。

【0106】先ず、同図の下側に示すように、ソースC OF20には、前記液晶表示パネル1との接続を行う出 力端子列22が存在するが、前記図2に示す入力端子列 11は存在しない。

【0107】また、同図における中央部には、【Cチッ プ23が接続されるとともに、ICチップ23の周囲は

【0108】ソースCOF20の配線パターンは、大き く4種類の配線構成からなっており、同一種類の配線は 略並列に配置されている。

[0109] 同図におけるGND/電源入力配線Aは、 出力端子列22の左右最外周に配置され、「Cチップ2 3が配される部分の同図において右上側の各端子A1・ Al・Alにて左右の配線がつながっており、ICチッ プ23の下部でも引き回すことにより、このGND/電 源入力配線AはICチップ23とも接続されている。と のGND/電源入力配線Aには、GND/電源S2が入 力され、これをICチップ23に供給するようになって

【0110】次に、同図に示すRGB信号配線Cは、I Cチップ23と出力端子列22とを結ぶ配線である。と のRGB信号配線Cには、出力端子列22からRGB等 の信号が出力され、 I C チップ23 に信号を供給するよ うになっている。

【0111】次に、同図に示す中継配線Dは、ICチッ プ23と出力端子列22とを結ぶ他方の配線である。と の中継配線 Dには、 I C チップ 2 3 から前記液晶表示バ ネル1への出力信号が出力され、出力端子列22に信号 を供給するようになっている。

【0112】以上の構成を有するソースCOF10・2 0・30・40よる電気的な接続の流れを、図1~図5 に基づいて説明する。

【0113】先ず、図1に示すように、ゲート側への電 源/信号は、図2に示すソースCOF10の他方GND /電源入力配線Bの入力端子列11から入力され、図5 に示すように、出力端子列12からパネル配線1aを経 由して、図1に示すように、ゲートCOF50に接続さ

【0114】次に、ソース側のRGB信号S1は、図2 にも示すソースCOF10のRGB信号配線Cの入力端 子列11から入力され、「Cチップ13に入力される。 さらにこの信号は、図1に示すように、1Cチップ13 から出力され前記中継配線Dより出力端子列12に出力 される。

【0115】ととで、図5に示すように、隣接する各ソ ースCOF10・20・30・40の間は各パネル配線 inted Wiring Board)を完全に廃止することができ、数 ヶ所のCOFへの入力のみでモジュールを構成すること

ができる。また、ソースCOF10・30は、同じ形状 のものを使用することができるので、装置上の制約も少 ない。

【0119】とのように、本実施の形態の液晶表示装置 では、図6及び図2に示すように、RGB信号S1をI Cチップ13に入力し、かつ、そのICチップ13から 該RGB信号S1を出力する機能を有する自己転送機能 付半導体集積回路をフレキシブルフィルム上にボンディ ングしたチップオンフィルム構造の前記ソースCOF 1 0 等を複数個備えている。

[0120] とこで、本実施の形態では、外部からRG B信号S1が入力される第1のパネル駆動回路としての ソースCOF10が設けられている。

【0121】このソースCOF10では、先ず、外部か ちのRGB信号S1が入力されるRGB信号配線CはⅠ Cチップ13に接続される。また、そのRGB信号配線 Cは、バネル駆動回路用端子群としての出力端子列12 の内の一つのパネル駆動回路用端子まで延長されて上記 液晶表示パネル1に接続されている。とれにより、外部 から入力されるRGB信号S1をICチップ13に入力 できるとともに、出力端子列12のパネル駆動回路用端 子を介して液晶表示パネル1に出力することができる。 とのことは、外部から入力されるRGB信号S1を、ソ ースCOF10のICチップ13に入力するとともに、 ソースCOF10の右側に隣接する他のパネル駆動回路 に接続できるととを意味する。

【0122】一方、このソースCOF10では、ICチ ップ13に入力された外部からのRGB信号S1は、自 己転送機能により1Cチップ13から出力され、その出 力されたRGB信号S1が出力端子列12の内の一つの バネル駆動回路端子から液晶表示パネル1に接続されて いる。とのことは、外部から入力されるRGB信号S1 を、ソースCOF10の左側に隣接する他のパネル駆動 回路である前記ソースCOF20に接続できることを意 味する。

【0123】 この結果、ソースCOF10では、RGB 信号S1を外部から入力してICチップ13に入力させ るとともに、このソースCOF10の左右に隣接するソ ースCOFのICチップのいずれにもRGB信号S1を 出力できるととになる。とのため、外部回路基板を用い なくても、RGB信号S1を隣接するソースCOF10 ・20・30・40間同士で入出力していくことによっ て、各ソースCOF10・20・30・40にRGB信 号S1を供給することができる。これにより、このソー スCOF10を数カ所に搭載することによって、他のパ ネル駆動回路にRGB信号を供給することができる。

【0124】したがって、PWB等の複雑な外部回路基 る。この結果、従来必要であった回路基板(PWB: Pr 50 板を無くすとともに、配線の高抵抗化及びそれを原因と

上記中継配線Dから出力された信号は、ソースCOF2 0の上記RGB信号配線Cに入力される(図3参照)。 このRGB信号配線Cを中継配線Dを通してソースCO F30・40と連続させることにより、RGB信号はソ ースCOF10から順次ソースCOF40まで伝送され る。なお、図1に示すように、ソースCOF30の入力 端子列31にはRGB信号配線Cを入力する必要はな

【0116】一方、ソースへのGND/電源S2の入力 は、図1に示すコネクタ3・3を介してソースCOF1 0の上記GND/電源入力配線A及びソースCOF30 のGND/電源入力配線Aから入力される(図2参 照)。ソースCOF10・30のGND/電源入力配線 Aに入力されたGND/電源S2は、ICチップ13・ 33にGND/電源S2を供給し、かつ、出力端子列1 2・32からパネル配線1aを経由して各同図において 左に隣接する各ソースCOF20・40にGND/電源 S 2 をそれぞれ供給する。また、図5 に示すように、ソ ースCOF30の他方GND/電源入力配線Bに入力さ れたGND/電源S3は、出力端子列32からパネル配 20 線laを経由して同図において右に隣接するソースCO F20にGND/電源S3を供給する。したがって、ソ ースCOF20は、ソースCOF10・30の両方から GND/電源S2·S3を受けることができるものとな っている。この理由は、同図においては、ソースCOF 20は、1個であるが、必ずしもこれに限らず、ソース COF10及びソースCOF30の間に、複数のソース COF20…を挿入することが可能であるためである。 このように、複数のソースCOF20…を搭載したとき に、近い方のソースCOF10又はソースCOF30か 30 らGND/電源S2·S3を受けることになるので、抵 抗が小さい配線からGND/電源S2・S3の供給を受 けることができるものとなる。

【0117】以上の構成によると、比較的高抵抗で伝送 可能なRGB信号S1は、ソースCOF10の一か所か ちの信号入力でよい。逆に、低抵抗で接続する必要のあ る、GND/電源S2は、複数箇所からの入力を必要と しかつそれが可能となっている。なお、本実施の形態で は、ソースCOF20・40は、各々1個で説明してい るが、接続抵抗及びパネル配線1aの許す限り、上述し たように、複数個のソースCOF20…及びソースCO F40…を配置することができる。

[0118] 具体的には、信号伝送実験の結果による と、ソースCOF20の場所には3個のCOFを配置す ることができる一方、ソースCOF40の場所には、2 個のCOFを配置することができる。また、液晶表示パ ネル1の精細度が上がり、さらに多くのCOFを搭載す る必要がある場合は、GND/電源S2を安定させるた めに、ソースCOF30を複数個搭載することもでき

る。

24

する信号の伝搬遅延を解消することができ、ひいてはモジュールサイズの縮小及び軽量化を実現し得る液晶表示 装置を提供することができる。

【0125】また、本実施の形態の液晶表示装置においては、図2に示すように、ソースCOF10では、RGB信号配線Cの少なくとも片側に、外部からのGND/電源S2を入力するためのGND/電源入力配線Aが配設されてICチップ13に接続されているとともに、GND/電源入力配線Aは、ソースCOF10内でICチップ13の外側に引き回され、さらに出力端子列12の10内の一つのパネル駆動回路端子まで延長されて前記液晶表示パネル1に接続されている。

【0126】このため、このソースCOF10にて、GND/電源S2を外部から入力して、ICチップ13に供給することができる。また、外部からのGND/電源入力配線Aは、ソースCOF10内でICチップ13の外側に引き回され、さらに出力端子列12の内の一つのパネル駆動回路端子まで延長されて液晶表示パネル1に接続されているので、液晶表示パネル1のパネル配線1aを通して隣接するソースCOF20のICチップ23 20にGND/電源S2を供給することができる。

【0127】 これにより、このソースCOF10を数カ所に搭載することによって、他のソースCOF20等にGND/電源S2を供給することができる。そして、このような接続方法であれば、低抵抗で配線する必要のあるGND/電源S2においても、問題なく配線することができる。

[0128] したがって、PWB等の複雑な外部回路基板を無くすとともに、配線の高抵抗化及びそれを原因とする信号の伝搬遅延を解消することができ、ひいてはモジュールサイズの縮小及び軽量化を実現し得る液晶表示装置を提供することができる。

【0129】また、本実施の形態の液晶表示装置においては、図2に示すように、ソースCOF10では、RGB信号配線Cの他の片側にも、外部からのGND/電源S3を入力するための他方GND/電源入力配線Bが配設されているとともに、この他方GND/電源入力配線Bは、1Cチップ13に入力されることなく、出力端子列12の内の一つのパネル駆動回路端子まで延長されて液晶表示パネル1に接続されている。

【0130】とのため、他方GND/電源入力配線Bは、ICチップ13に入力されることなく、出力端子列12の内の一つのパネル駆動回路端子まで延長されて前記液晶表示パネル1に接続されているので、この他方GND/電源入力配線Bを用いて、隣接するゲートCOF50にGND/電源S3を供給することができる。

【0132】とのソースCOF20では、出力端子列22の内の一つのパネル駆動回路端子から入力されるRGB信号S1のRGB信号配線CがICチップ23に接続されている。したがって、隣接するソースCOF10から出力されたRGB信号S1を当該ソースCOF20に入力してICチップ23に入力させることができる。

【0133】一方、ICチップ23に入力されたRGB信号S1が、自己転送機能によりICチップ23から出力され、その出力されたRGB信号S1が出力端子列22の内の一つのパネル駆動回路端子まで延びて液晶表示パネル1に接続されている。

【0134】とのため、一方の側のソースCOF10から入力されたRGB信号S1を自己転送機能を用いて他方の側のソースCOFに供給することができる。

【0135】さらに、本実施の形態では、RGB信号S 1が入力される出力端子列22の内の一つのパネル駆動 回路端子からのRGB信号配線Cの片側に、GND/電源S2を入力するための出力端子列22の内の一つのパネル駆動回路端子とこの一つのパネル駆動回路端子からのGND/電源入力配線Aとが設けられ、かつこのGND/電源入力配線Aは、ICチップ23に接続され、さらに、ソースCOF20内でICチップ23の外側に引き回され、出力端子列22の内の一つのパネル駆動回路端子まで延長され、前記液晶表示パネル1に接続されている。

【0136】このため、一方の側のソースCOF10から入力されたGND/電源S2をこのソースCOF20に入力するとともに、他方の側のソースCOFに供給することができる。この結果、ソースCOF10等の間に搭載するソースCOFとして使用することにより、全体として全ての液晶表示パネル1のソースCOFとして成立させることができる。

【0137】したがって、PWB等の複雑な外部回路基板を無くすとともに、配線の高抵抗化及びそれを原因とする信号の伝搬遅延を解消することができ、ひいてはモジュールサイズの縮小及び軽量化を実現し得る液晶表示装置を提供することができる。

【0138】また、本実施の形態では、画像信号は、R 40 GB信号S1である。したがって、RGB信号S1について効率よく各ソースCOF10・20・3040に供給することができる。

【0139】 (実施の形態2) 本発明の他の実施の形態 について図7ないし図11に基づいて説明すれば、以下の通りである。なお、説明の便宜上、前記の実施の形態 1の図面に示した部材と同一の機能を有する部材については、同一の符号を付し、その説明を省略する。また、前記実施の形態1で述べた各種の特徴点については、本 実施の形態についても組み合わせて適用し得るものとする

は、10チップ101に入力されるととなく、出力端子 列111の内の一つのパネル駆動回路端子まで延長され て前記液晶表示パネル1に接続されている。

【0140】本実施の形態の液晶表示装置では、図7に 示すように、第3のパネル駆動回路としてのソースCO F100は、複数である2個の半導体集積回路としての 1Cチップ101·102を備えている。このため、各 自己転送機能付半導体集積回路の両者間の接続において は、ソースCOF100内で配線を引き回さなくても、 最短距離にて接続することが可能である。したがって、 ソースCOF100内の複数のICチップ101・10 2における接続抵抗を小さくすることができる。また、 ソースCOF100が2個の半導体集積回路としてのI 10 ND/電源S2を供給することができる。 Cチップ101・102を備えていることによって、1 個の1Cチップを備えたものに比べて、液晶表示パネル 1と接続する端子数を削減することができるので、高精 細化にも対応することができる。

【0148】このため、外部からのGND/電源S2を 入力するための他方GND/電源入力配線Bは、ICチ ップ101に入力されるととなく、出力端子列32の内 の一つのパネル駆動回路端子まで延長されて液晶表示パ ネル1に接続されているので、この他方GND/電源入 力配線Bを用いて、隣接する前記ゲートCOF50にG

【0141】また、本実施の形態では、外部からのRG B信号S 1 が入力されるR G B 信号配線C は第一段目半 導体集積回路としての I C チップ 10 1 に接続されてい るので、このソースCOF100により、外部からRG B信号S1を入力することができる。

[0]49]また、本実施の形態の液晶表示装置におい ては、図10に示すように、第4のパネル駆動回路とし てのソースCOF200は複数個としての2個のICチ ップ201・202を備えている。このため、各自己転 送機能付半導体集積回路の両者間の接続においては、ソ ースCOF200内に配線を引き回さなくても、最短距 離にて接続するととが可能である。したがって、ソース COF200内の2個のICチップ201・202にお ける接続抵抗を小さくすることができる。また、ソース COF200が2個の半導体集積回路としてのICチッ プ201・202を備えていることによって、1個の1 Cチップを備えたものに比べて、液晶表示パネル1と接 続する端子数を削減することができるので、髙精細化に も対応することができる。

【0142】さらに、本実施の形態では、ICチップ1 01に入力された外部からのRGB信号S1が、自己転 送機能によりICチップ101から出力され、その出力 されたRGB信号S1がICチップ102に入力されて いる。このため、ICチップ101及びICチップ10 2を介して自己転送機能により隣接するソースCOFに RGB信号S1を供給することが可能となる。

【0150】また、本実施の形態においては、ソースC OF 200では、出力端子列211の内の一つのパネル 駆動回路端子から入力されるRGB信号SIのRGB信 号配線CがICチップ201に接続されているととも に、1Cチップ201に入力されたRGB信号S1が、 自己転送機能によりICチップ201から出力され、そ の出力されたRGB信号S1がICチップ202に入力

【0143】一方、本実施の形態では、外部からのRG B信号S1が入力されるRGB信号配線Cの片側に、外 部からのGND/電源S2を入力するためのGND/電 源入力配線Aが設けられ、かつとのGND/電源入力配 30 線Aは、1Cチップ101に接続され、さらに、ソース COF100内でICチップ101の外側に引き回され て I Cチップ 1 0 2 に入力されている。

【0151】このため、1Cチップ201に入力された RGB信号S1を1Cチップ202に供給することがで きる。

[0144] したがって、とのソースCOF100によ り、外部からGND/電源S2を入力することができる とともに、この入力されたGND/電源S2をICチッ プ101及びICチップ102に供給することができ る。

【0152】一方、本実施の形態では、RGB信号S1 が入力される出力端子列2 1 1 の内の一つのパネル駆動 回路端子からのRGB信号配線Cの片側に、GND/電 源S2を入力するための出力端子列211の内の一つの バネル駆動回路端子とこの一つのパネル駆動回路端子か ちのGND/電源入力配線Aとが設けられ、かつとのG ND/電源入力配線Aは、ICチップ201に接続さ れ、さらに、ソースCOF200内でICチップ201 の外側に引き回され、ICチップ202に入力され、さ ちに、ソースCOF200内でICチップ202の外側 に引き回され、出力端子列211の内の一つのパネル駆 動回路端子まで延長され、前記液晶表示パネル1に接続 されている。

【0145】また、本実施の形態の液晶表示装置におい ては、図8に示すように、ソースCOF100では、「 Cチップ101に入力されたRGB信号配線Cは、出力 端子列111の内の一つのパネル駆動回路出力端子まで 延長されて前記液晶表示パネル1に接続されている。

【0153】とのため、ソースCOF200内におい

【0146】とのため、1Cチップ101に近いソース COFにもRGB信号S1を供給することができる。

【0147】また、本実施の形態の液晶表示装置におい ては、図9に示すように、ソースCOF150では、R GB信号配線Cの他の片側にも、外部からのGND/電 源S3を入力するための他方GND/電源入力配線Bが 配設されているとともに、他方GND/電源入力配線B 50 て、GND/電源S2をICチップ201及びICチッ

力される。

に接続されている。

プ202に供給することができ、さらに、ICチップ2 02側に隣接するソースCOFにもGND/電源S2を 供給することが可能となる。

【0154】また、本実施の形態の液晶表示装置では、 図11に示すように、それぞれの ICチップ101・1 02及びICチップ201・202の搭載位置を平面に おいて段違いにずらすことにより、ICチップ101・ 102及びICチップ201・202の横並び状態より もソースCOFの横幅を小さくしたソースCOF250 とすることが可能となっている。

【0155】 このため、モジュールサイズの縮小及び軽 量化を実現し得る液晶表示装置を提供することができ

【0156】 (実施の形態3) 本発明の他の実施の形態 について図12ないし図15に基づいて説明すれば、以 下の通りである。なお、説明の便宜上、前記の実施の形 態1及び実施の形態2の図面に示した部材と同一の機能 を有する部材については、同一の符号を付し、その説明 を省略する。また、前記実施の形態1及び実施の形態2 で述べた各種の特徴点については、本実施の形態につい 20 ても組み合わせて適用し得るものとする。

【0157】本実施の形態では、複数のソースCOFの 組み合わせについて、説明する。

【0158】先ず、最初のパターンは、図12に示すよ うに、前記実施の形態 1 にて示した各 1 個の I C チップ を搭載したソースCOF10とソースCOF20…を複 数個搭載したパネル駆動回路群300である。

【0159】とのパネル駆動回路群300では、RGB 信号S1は1段目のソースCOF10に入力されるとと もに、このRGB信号S1は2段目以降のソースCOF 20…には出力端子列12の内のパネル駆動回路端子か ら液晶表示パネル1におけるパネル配線1 a を経由して 他のソースCOF20における出力端子列22の内のバ ネル駆動回路端子にそれぞれ接続入力される一方、GN D/電源S2はそれぞれのソースCOF10及びソース COF20…に直接入力されている。

【0160】 とのため、ソースCOF10からRGB信 号S1及びGND/電源S2を入力することができる。

【0161】次に、他のパターンとして、前記実施の形 態1の図1に示したものが挙げられる。

【0162】との液晶表示装置では、液晶表示パネル1 に、図2に示すソースCOFを一段目に搭載し、2段目 以降には図3に示すソースCOFを1個又は複数個搭載 し、これ以降、図2に示すソースCOFと図3に示すソ ースCOFとを繰り返し搭載したものとなっている。

【0163】具体的には、図1に示すように、ソースC OF10・20・30・40を搭載したものとなってい る。そして、RGB信号S1は、1段目のソースCOF 10に入力されるとともに、このRGB信号S1は、2

列22・32・42の内のパネル駆動回路端子から液晶 表示パネル1におけるパネル配線1aを経由して他のソ

ースCOF20・30・40における出力端子列22・ 32・42の内のパネル駆動回路端子にそれぞれ接続人

【0164】一方、GND/電源S2は、ソースCOF 10・30に直接入力されて、ソースCOF 20・40

【0165】 このため、ソースCOF10・20とソー 10 スCOF30・40とを繰り返し搭載することによっ て、RGB信号S1及びGND/電源S2を全てのソー スCOF10・20・30・40のICチップ13・2 3・33・43に供給することができる。

【0166】したがって、確実に、PWB等の複雑な外 部回路基板を無くすとともに、配線の高抵抗化及びそれ を原因とする信号の伝搬遅延を解消することができ、ひ いてはモジュールサイズの縮小及び軽量化を実現し得る 液晶表示装置を提供することができる。

【0167】また、他のパターンとしては、図13に示 すように、各2個のICチップ101・102を搭載す る前記図7に示すソースCOF又はこれを段違いにした 前記図11に示すソースCOFを複数個搭載したもので ある。具体的には、図13に示すように、ソースCOF 250…を複数個搭載するという全体構成のパネル駆動 回路群310を形成することができる。このパネル駆動 回路群310では、RGB信号S1及びGND/電源S 2は、それぞれのソースCOF250…に直接入力され ている。

【0168】 このため、RGB信号S1及びGND/電 源S2を全てのソースCOF250…のICチップ10 1・102に直接供給することができる。

【0169】したがって、確実に、PWB等の複雑な外 部回路基板を無くすとともに、配線の高抵抗化及びそれ を原因とする信号の伝搬遅延を解消することができ、ひ いてはモジュールサイズの縮小及び軽量化を実現し得る 液晶表示装置を提供することができる。

【0170】また、さらに他のパターンとしては、図1 4に示すように、各2個のICチップ101・102を 搭載する前記図8に示すソースCOF又はこれを段違い にした前記図11に示すソースCOFを複数個搭載した ものである。具体的には、図14に示すように、液晶表 示パネル1に、ソースCOF250及びソースCOF2 60…を複数個搭載するという全体構成のパネル駆動回 路群320を形成することができる。このパネル駆動回 路群320では、前記パネル駆動回路群310に対し て、RGB信号S1の入力方法が異なっている。

【0171】すなわち、このパネル駆動回路群320で は、RGB信号S1は、1段目のソースCOF250の 前記ICチップ101に入力される。そして、とのRG 段目以降のソースCOF20・30・40には出力端子 50 B信号S1は2段目以降のソースCOF260…には出 つのパネル駆動回路端子から表示パネルに接続されてい るものである。

力端子列の内のパネル駆動回路端子から液晶表示パネル 1におけるパネル配線1aを経由して他のソースCOF 260…における出力端子列の内のパネル駆動回路端子 にそれぞれ接続入力される。一方、GND/電源S2は それぞれのソースCOF260…に直接入力されてい る。

【0172】さらに、他のパターンとしては、図15に 示すように、前記図9に示すソースCOF150又はと れを段違いにした前記図11に示すソースCOFを一段 目に搭載し、2段目以降には前記図10に示すソースC 10 OF200又はこれを段違いにした前記図11に示すソ ースCOFを1個又は複数個搭載し、これ以降、前記図 8に示すソースCOF100又はこれを段違いにした前 記図11に示すソースCOFと前記図10に示すソース COF200又はこれを段違いにした前記図11に示す ソースCOFとを繰り返し搭載したものとすることがで きる。

【0173】具体的には、図15に示すように、ソース COF150とソースCOF200とソースCOF10 0とを組み合わせたパネル駆動回路群330とすること 20 が可能である。

【0174】このパネル駆動回路群330では、RGB 信号S1は1段目のソースCOF150における前記I Cチップ101に入力される。そして、このRGB信号 S1は2段目以降のソースCOF200には、出力端子 列111の内のパネル駆動回路端子から液晶表示パネル 1におけるパネル配線 1 a を経由して他のソースCOF 200における出力端子列211のパネル駆動回路端子 にそれぞれ接続入力される。一方、GND/電源S2 は、ソースCOF150・100から入力され、ソース 30 COF200・200に接続されている。

【0175】 このため、RGB信号S1及びGND/電 源S2を効率よく各ソースCOF150・200・10 0・200に供給することができる。

【0176】したがって、PWB等の複雑な外部回路基 板を無くすとともに、配線の高抵抗化及びそれを原因と する信号の伝搬遅延を解消することができ、ひいてはモ ジュールサイズの縮小及び軽量化を実現し得る液晶表示 装置を提供することができる。

#### [0177]

【発明の効果】本発明の表示装置は、以上のように、外 部から画像信号が入力される第1のパネル駆動回路が設 けられるとともに、上記第1のパネル駆動回路では、上 記外部からの画像信号が入力される画像信号配線が半導 体集積回路に接続され、かつ、その画像信号配線はパネ ル駆動回路用端子群の内の一つのパネル駆動回路用端子 まで延長されて表示パネルに接続されている一方、上記 半導体集積回路に入力された外部からの画像信号は、自 己転送機能により上記半導体集積回路から出力され、そ

【0178】それゆえ、外部から入力される画像信号 を、半導体集積回路に入力できるとともに、パネル駆動 回路用端子を介して表示パネルに出力することができ る。とのととは、外部から入力される画像信号を、第1 のパネル駆動回路の半導体集積回路に入力するととも に、第1のパネル駆動回路の例えば右側に隣接する他の パネル駆動回路に接続できることを意味する。

【0179】一方、との第1のパネル駆動回路では、半 導体集積回路に入力された外部からの画像信号は、自己 転送機能により上記半導体集積回路から出力され、その 出力された画像信号がパネル駆動回路端子群の内の一つ のバネル駆動回路端子から表示パネルに接続されてい る。とのととは、外部から入力される画像信号を、第1 のバネル駆動回路の例えば左側に隣接する他のパネル駆 動回路に接続できることを意味する。

【0180】との結果、第1のパネル駆動回路では、画 像信号を外部から入力して半導体集積回路に入力させる とともに、この第1のパネル駆動回路の左右に隣接する バネル駆動回路における半導体集積回路のいずれにも画 像信号を出力できることになる。このため、外部回路基 板を用いなくても、画像信号を隣接するパネル駆動回路 間同士で入出力していくことによって、各パネル駆動回 路に画像信号を供給することができる。これにより、こ の第1のパネル駆動回路を数カ所に搭載することによっ て、他のパネル駆動回路に画像信号を供給することがで きる。

【0181】したがって、PWB等の複雑な外部回路基 板を無くすとともに、配線の高抵抗化及びそれを原因と する信号の伝搬遅延を解消することができ、ひいてはモ ジュールサイズの縮小及び軽量化を実現し得る表示装置 を提供することができるという効果を奏する。

【0182】また、本発明の表示装置は、上記記載の表 示装置において、第1のパネル駆動回路では、画像信号 配線の少なくとも片側に、外部からの電源・GNDを入 力するための電源・GND入力配線が配設されて半導体 集積回路に接続されているとともに、上記電源・GND 入力配線は、バネル駆動回路内で半導体集積回路の外側 に引き回され、さらにパネル駆動回路端子群の内の一つ のバネル駆動回路端子まで延長されて表示バネルに接続 されているものである。

【0183】それゆえ、この第1のパネル駆動回路に て、電源・GNDを外部から入力して、半導体集積回路 に供給することができる。また、外部からの電源・GN D入力配線は、パネル駆動回路内で半導体集積回路の外 側に引き回され、さらにパネル駆動回路端子群の内の一 つのパネル駆動回路端子まで延長されて表示パネルに接 続されているので、表示パネルの例えばパネル配線を通 の出力された画像信号がバネル駆動回路端子群の内の― 50 して隣接するバネル駆動回路の半導体集積回路に電源・

GNDを供給することができる。

【0184】これにより、この第1のパネル駆動回路を数カ所に搭載することによって、他のパネル駆動回路に電源・GNDを供給することができる。そして、このような接続方法であれば、低抵抗で配線する必要のある電源・GNDにおいても、問題なく配線することができる。

【0185】したがって、PWB等の複雑な外部回路基板を無くすとともに、配線の高抵抗化及びそれを原因とする信号の伝搬遅延を解消することができ、ひいてはモ 10ジュールサイズの縮小及び軽量化を実現し得る表示装置を提供するととができるという効果を奏する。

【0186】また、本発明の表示装置は、上記記載の表示装置において、第1のパネル駆動回路では、画像信号配線の他の片側にも、外部からの電源・GNDを入力するための他方電源・GND入力配線が配設されているとともに、上記他方電源・GND入力配線は、半導体集積回路に入力されることなく、パネル駆動回路端子群の内の一つのパネル駆動回路端子まで延長されて表示パネルに接続されているものである。

【0187】それゆえ、他方電源・GND入力配線は、半導体集積回路に入力されることなく、パネル駆動回路端子群の内の一つのパネル駆動回路端子まで延長されて表示パネルに接続されているので、この他方電源・GND入力配線を用いて、隣接する例えばゲート用のパネル駆動回路に電源・GNDを供給することができるという効果を奏する。

【0188】また、本発明の表示装置は、以上のよう に、画像信号がパネル駆動回路端子群の内の一つのパネ ル駆動回路端子から入力される第2のパネル駆動回路が 30 設けられるとともに、上記第2のパネル駆動回路では、 上記パネル駆動回路端子群の内の一つのパネル駆動回路 端子から入力される画像信号の画像信号配線が半導体集 積回路に接続されているとともに、上記半導体集積回路 に入力された画像信号が、自己転送機能により上記半導 体集積回路から出力され、その出力された画像信号がバ ネル駆動回路端子群の内の一つのパネル駆動回路端子ま で延びて表示パネルに接続されているとともに、上記画 像信号が入力されるパネル駆動回路端子群の内の一つの パネル駆動回路端子からの画像信号配線の片側に、電源 40 ・GNDを入力するためのパネル駆動回路端子群の内の 一つのパネル駆動回路端子とこの一つのパネル駆動回路 端子からの電源・GND入力配線とが設けられ、かつこ の電源・GND入力配線は、半導体集積回路に接続さ れ、さらに、パネル駆動回路内で半導体集積回路の外側 に引き回され、パネル駆動回路端子群の内の一つのパネ ル駆動回路端子まで延長され、表示パネルに接続されて いるものである。

【0189】それゆえ、第2のパネル駆動回路では、パネル駆動回路端子群の内の一つのパネル駆動回路端子か 50

32

ら入力される画像信号の画像信号配線が半導体集積回路に接続されている。したがって、隣接するパネル駆動回路から出力された画像信号を当該第2のパネル駆動回路に入力して半導体集積回路に入力させることができる。【0190】一方、半導体集積回路に入力された画像信号が、自己転送機能により上記半導体集積回路から出力され、その出力された画像信号がパネル駆動回路端子群の内の一つのパネル駆動回路端子まで延びて表示パネルに接続されている。このため、一方の側のパネル駆動回路から入力された画像信号を自己転送機能を用いて他方の側のパネル駆動回路に供給することができる。

【0191】さらに、本発明では、画像信号が入力されるパネル駆動回路端子群の内の一つのパネル駆動回路端子からの画像信号配線の片側に、電源・GNDを入力するためのパネル駆動回路端子群の内の一つのパネル駆動回路端子とこの一つのパネル駆動回路端子からの電源・GND入力配線とが設けられ、かつこの電源・GND入力配線は、半導体集積回路に接続され、さらに、パネル駆動回路内で半導体集積回路の外側に引き回され、パネル駆動回路端子群の内の一つのパネル駆動回路端子まで延長され、表示パネルに接続されている。

【0192】このため、一方の側のパネル駆動回路から入力された電源・GNDをこの第2のパネル駆動回路に入力するとともに、他方の側のパネル駆動回路に供給することができる。この結果、前記第1のパネル駆動回路の間に搭載するパネル駆動回路として使用することにより、全体として全ての表示パネルのパネル駆動回路として成立させることができる。

【0193】したがって、PWB等の複雑な外部回路基板を無くすとともに、配線の高抵抗化及びそれを原因とする信号の伝搬遅延を解消することができ、ひいてはモジュールサイズの縮小及び軽量化を実現し得る表示装置を提供することができるという効果を奏する。

【0194】また、本発明の表示装置は、以上のよう に、複数の半導体集積回路を備え、かつ外部から画像信 号が入力される第3のパネル駆動回路が設けられるとと もに、上記第3のパネル駆動回路では、上記外部からの 画像信号が入力される画像信号配線は第一段目半導体集 積回路に接続されているとともに、上記第一段目半導体 集積回路に入力された外部からの画像信号が、自己転送 機能により上記第一段目半導体集積回路から出力され、 その出力された画像信号が第二段目半導体集積回路に入 力されている一方、上記外部からの画像信号が入力され る画像信号配線の片側に、外部からの電源・GNDを入 力するための電源・GND入力配線が設けられ、かつと の電源・GND入力配線は、第一段目半導体集積回路に 接続され、さらに、パネル駆動回路内で第一段目半導体 集積回路の外側に引き回されて第二段目半導体集積回路 に入力されているものである。

0 【0195】それゆえ、第3のパネル駆動回路は、複数

の半導体集積回路を備えている。このため、各自己転送 機能付半導体集積回路の両者間の接続においては、第3 のパネル駆動回路内で配線を引き回さなくても、最短距 離にて接続することが可能である。したがって、第3の パネル駆動回路内の複数の半導体集積回路における接続 抵抗を小さくすることができる。また、第3のパネル駆 動回路が複数の半導体集積回路を備えていることによっ て、1個の半導体集積回路を備えたものに比べて、表示 パネルと接続する端子数を削減することができるので、 高精細化にも対応することができる。

- Tab

【0196】また、本発明では、外部からの画像信号が入力される画像信号配線は第一段目半導体集積回路に接続されている。このため、この第3のパネル駆動回路により、外部から画像信号を入力することができる。

【0197】さらに、本発明では、第一段目半導体集積 回路に入力された外部からの画像信号が、自己転送機能 により上記第一段目半導体集積回路から出力され、その 出力された画像信号が第二段目半導体集積回路に入力さ れている。このため、第一段目半導体集積回路及び第二 段目半導体集積回路を介して自己転送機能により隣接す るパネル駆動回路に画像信号を供給することが可能とな る。

【0198】一方、本発明では、外部からの画像信号が入力される画像信号配線の片側に、外部からの電源・GNDを入力するための電源・GND入力配線が設けられ、かつこの電源・GND入力配線は、第一段目半導体集積回路に接続され、さらに、パネル駆動回路内で第一段目半導体集積回路の外側に引き回されて第二段目半導体集積回路に入力されている。

【0199】したがって、この第3のパネル駆動回路により、外部から電源・GNDを入力することができるとともに、この入力された電源・GNDを第一段目半導体集積回路及び第一段目半導体集積回路に供給することができるという効果を奏する。

【0200】また、本発明の表示装置は、上記記載の表示装置において、上記第3のパネル駆動回路では、第一段目半導体集積回路に入力された画像信号配線は、パネル駆動回路出力端子群の内の一つのパネル駆動回路出力端子まで延長されて表示パネルに接続されているものである。

【0201】それゆえ、第一段目半導体集積回路に近い パネル駆動回路にも画像信号を供給することができると いう効果を奏する。

【0202】また、本発明の表示装置は、上記記載の表示装置において、第3のパネル駆動回路では、画像信号配線の他の片側にも、外部からの電源・GNDを入力するための他方電源・GND入力配線が配設されているとともに、他方電源・GND入力配線は、第一段目半導体集積回路に入力されることなく、パネル駆動回路端子群の内の一つのパネル駆動回路端子まで延長されて表示パ

ネルに接続されているものである。

【0203】それゆえ、外部からの電源・GNDを入力するための他方電源・GND入力配線は、第一段目半導体集積回路に入力されることなく、パネル駆動回路端子群の内の一つのパネル駆動回路端子まで延長されて表示パネルに接続されているので、この他方電源・GND入力配線を用いて、隣接する例えばゲート用のパネル駆動回路に電源・GNDを供給することができるという効果を奏する。

【0204】また、本発明の表示装置は、以上のよう に、複数の半導体集積回路を備え、かつパネル駆動回路 端子群の内の一つのパネル駆動回路端子から画像信号が 入力される第4のパネル駆動回路が設けられるととも に、上記第4のパネル駆動回路では、上記パネル駆動回 路端子群の内の一つのパネル駆動回路端子から入力され る画像信号の画像信号配線が第一段目半導体集積回路に 接続されているとともに、上記第一段目半導体集積回路 に入力された画像信号が、自己転送機能により上記第一 段目半導体集積回路から出力され、その出力された画像 信号が第二段目半導体集積回路に入力されている一方、 上記画像信号が入力されるパネル駆動回路端子群の内の 一つのパネル駆動回路端子からの画像信号配線の片側 に、電源・GNDを入力するためのパネル駆動回路端子 群の内の一つのパネル駆動回路端子とこの一つのパネル 駆動回路端子からの電源・GND入力配線とが設けら れ、かつこの電源・GND入力配線は、第一段目半導体 集積回路に接続され、さらに、パネル駆動回路内で第一 段目半導体集積回路の外側に引き回され、第二段目半導 体集積回路に入力され、さらに、パネル駆動回路内で第 二段目半導体集積回路の外側に引き回され、パネル駆動 回路端子群の内の一つのパネル駆動回路端子まで延長さ れ、表示パネルに接続されているものである。

【0205】それゆえ、第4のパネル駆動回路は複数の 半導体集積回路を備えている。このため、各自己転送機 能付半導体集積回路の両者間の接続においては、第4の パネル駆動回路内で配線を引き回さなくても、最短距離 にて接続することが可能である。したがって、第4のパネル駆動回路内の複数の半導体集積回路における接続抵 抗を小さくすることができる。また、第4のパネル駆動 回路が複数の半導体集積回路を備えていることによっ て、1個の半導体集積回路を備えたものに比べて、表示 パネルと接続する端子数を削減することができるので、 高精細化にも対応することができる。

【0206】また、本発明では、第4のパネル駆動回路では、上記パネル駆動回路端子群の内の一つのパネル駆動回路端子から入力される画像信号の画像信号配線が第一段目半導体集積回路に接続されているとともに、上記第一段目半導体集積回路に入力された画像信号が、自己転送機能により上記第一段目半導体集積回路から出力され、その出力された画像信号が第二段目半導体集積回路

に入力されている。

【0207】このため、第一段目半導体集積回路に入力された画像信号を第二段目半導体集積回路に供給することができる。

【0208】一方、本発明では、画像信号が入力されるパネル駆動回路端子群の内の一つのパネル駆動回路端子からの画像信号配線の片側に、電源・GNDを入力するためのパネル駆動回路端子群の内の一つのパネル駆動回路端子とこの一つのパネル駆動回路端子からの電源・GND入力配線とが設けられ、かつこの電源・GND入力配線は、第一段目半導体集積回路に接続され、さらに、パネル駆動回路内で第一段目半導体集積回路の外側に引き回され、第二段目半導体集積回路に入力され、さらに、パネル駆動回路内で第二段目半導体集積回路の外側に引き回され、パネル駆動回路内で第二段目半導体集積回路の外側に引き回され、パネル駆動回路端子群の内の一つのパネル駆動回路端子まで延長され、表示パネルに接続されている。

【0209】このため、第4のパネル駆動回路内において、電源・GNDを第一段目半導体集積回路及び第二段目半導体集積回路に供給することができ、さらに、第二段目半導体集積回路側に隣接するパネル駆動回路にも電源・GNDを供給することが可能となるという効果を奏する。

【0210】また、本発明の表示装置は、上記記載の表示装置において、それぞれの第一段目半導体集積回路及び第二段目半導体集積回路の搭載位置を平面において段違いにずらすことにより、第一段目半導体集積回路及び第二段目半導体集積回路の横並び状態よりもパネル駆動回路の横幅を小さくしたものである。

【0211】それゆえ、モジュールサイズの縮小及び軽量化を実現し得る表示装置を提供することができるという効果を奏する。

【0212】また、本発明の表示装置は、以上のように、表示パネルに、請求項1、2又は3記載の表示装置におけるパネル駆動回路を複数個搭載し、画像信号は1段目のパネル駆動回路に入力されるとともに、この画像信号は2段目以降のパネル駆動回路にはパネル駆動回路端子群の内のパネル駆動回路端子から表示パネルにおけるパネル配線を経由して他のパネル駆動回路におけるパネル駆動回路端子群の内のパネル駆動回路端子にそれぞれ接続入力される一方、電源・GNDはそれぞれのパネル駆動回路に直接入力されているものである。

【0213】それゆえ、請求項1、2又は3記載の表示 装置におけるパネル駆動回路を複数個搭載した全体構成 のパネル駆動回路群を形成することができるという効果 を奏する。

【0214】また、本発明の表示装置は、以上のように、表示パネルに、請求項3に記載の表示装置におけるパネル駆動回路を1段目に搭載し、2段目に以降には請求項4に記載の表示装置におけるパネル駆動回路を1個

又は複数個搭載し、これ以降、請求項3に記載の表示装置におけるパネル駆動回路と請求項4に記載の表示装置におけるパネル駆動回路とを繰り返し搭載するとともに、画像信号は1段目のパネル駆動回路に入力されるとともに、この画像信号は2段目以降のパネル駆動回路にはパネル駆動回路端子群の内のパネル駆動回路端子から表示パネルにおけるパネル駆動回路端子群の内のパネル駆動回路におけるパネル駆動回路端子にそれぞれ接続入力される一方、電源・GNDは請求項3に記載の表示装置におけるパネル駆動回路に直接入力されて、請求項4に記載の表示装置におけるパネル駆動回路に接続されているものである。

【0215】それゆえ、表示バネルに、請求項3に記載の表示装置におけるパネル駆動回路を1段目に搭載し、2段目に以降には請求項4に記載の表示装置におけるパネル駆動回路を1個又は複数個搭載し、これ以降、請求項3に記載の表示装置におけるパネル駆動回路と請求項4に記載の表示装置におけるパネル駆動回路とを繰り返し搭載するという全体構成のパネル駆動回路群を形成することができる。

【0216】このため、請求項3に記載の表示装置におけるパネル駆動回路と請求項4に記載の表示装置におけるパネル駆動回路とを繰り返し搭載することによって、画像信号及び電源・GNDを全てのパネル駆動回路の半導体集積回路に供給することができる。

【0217】したがって、確実に、PWB等の複雑な外部回路基板を無くすとともに、配線の高抵抗化及びそれを原因とする信号の伝搬遅延を解消することができ、ひいてはモジュールサイズの縮小及び軽量化を実現し得る表示装置を提供することができるという効果を奏する。【0218】また、本発明の表示装置は、以上のように、表示パネルに、請求項5又は9に記載の表示装置におけるパネル駆動回路を複数個搭載し、画像信号及び電源・GNDは、それぞれのパネル駆動回路に直接入力されているものである。

【0219】それゆえ、表示パネルに、請求項5又は9 に記載の表示装置におけるパネル駆動回路を複数個搭載 するという全体構成のパネル駆動回路群を形成すること ができる。

【0220】また、画像信号及び電源・GNDは、それぞれのパネル駆動回路に直接入力されている。このため、画像信号及び電源・GNDを全てのパネル駆動回路の半導体集積回路に直接供給することができる。

【0221】したがって、確実に、PWB等の複雑な外部回路基板を無くすとともに、配線の高抵抗化及びそれを原因とする信号の伝搬遅延を解消することができ、ひいてはモジュールサイズの縮小及び軽量化を実現し得る表示装置を提供することができるという効果を奏する。【0222】また、本発明の表示装置は、以上のよう

に、液晶パネルに、請求項6に記載の表示装置における

パネル駆動回路又は請求項9に記載の表示装置におけるパネル駆動回路を複数個搭載し、画像信号は1段目のパネル駆動回路における第一段目半導体集積回路に入力されるとともに、この画像信号は2段目以降のパネル駆動回路にはパネル駆動回路端子群の内のパネル駆動回路端子から表示パネルにおけるパネル配線を経由して他のパネル駆動回路におけるパネル駆動回路端子群の内のパネル駆動回路端子にそれぞれ接続入力される一方、電源・GNDはそれぞれのパネル駆動回路に直接入力されているものである。

【0223】それゆえ、液晶パネルに、請求項6に記載の表示装置におけるパネル駆動回路又は請求項9に記載の表示装置におけるパネル駆動回路を複数個搭載するという全体構成のパネル駆動回路群を形成することができる。

【0224】また、画像信号は1段目のパネル駆動回路における第一段目半導体集積回路に入力される。そして、この画像信号は2段目以降のパネル駆動回路にはパネル駆動回路端子群の内のパネル駆動回路端子から表示パネルにおけるパネル駆動回路端子群の内のパネル駆動回路におけるパネル駆動回路端子群の内のパネル駆動回路端子にそれぞれ接続入力される一方、電源・GNDはそれぞれのパネル駆動回路に直接入力されている。

【0225】このため、請求項6に記載の表示装置にお けるパネル駆動回路又は請求項9に記載の表示装置にお ける1段目のパネル駆動回路の第一段目半導体集積回路 に画像信号を入力し、電源・GNDはそれぞれのパネル 駆動回路に直接入力するという全体構成のパネル駆動回 路群を形成することができるという効果を奏する。ま た、本発明の表示装置は、以上のように、表示パネル に、請求項7に記載の表示装置におけるパネル駆動回路 又は請求項9に記載の表示装置におけるパネル駆動回路 を1段目に搭載し、1段目以降には請求項7又は9に記 載の表示装置におけるパネル駆動回路と、請求項8又は 9に記載の表示装置におけるパネル駆動回路とを繰り返 し搭載するとともに、画像信号は1段目のパネル駆動回 路における第一段目半導体集積回路に入力されるととも に、この画像信号は2段目以降のパネル駆動回路にはパ ネル駆動回路端子群の内のパネル駆動回路端子から表示 パネルにおけるパネル配線を経由して他のパネル駆動回 路におけるパネル駆動回路端子群の内のパネル駆動回路 端子にそれぞれ接続入力される一方、電源・GNDは、 請求項7又は9に記載の表示装置におけるパネル駆動回 路から入力され、請求項8又は9に記載の表示装置にお けるパネル駆動回路に接続されているものである。

【0226】それゆえ、表示パネルに、請求項7に記載の表示装置におけるパネル駆動回路又は請求項9に記載の表示装置におけるパネル駆動回路を1段目に搭載し、2段目以降には請求項7又は9に記載の表示装置におけるパネル駆動回路と、請求項8又は9に記載の表示装置

におけるパネル駆動回路とを繰り返し搭載するするという全体構成のパネル駆動回路群を形成することができる。

【0227】そして、画像信号は1段目のパネル駆動回路における第一段目半導体集積回路に入力されるとともに、この画像信号は2段目以降のパネル駆動回路にはパネル駆動回路端子群の内のパネル駆動回路端子から表示パネルにおけるパネル配動を経由して他のパネル駆動回路におけるパネル駆動回路端子群の内のパネル駆動回路におけるパネル駆動回路端子でそれぞれ接続入力される一方、電源・GNDは、請求項7又は9に記載の表示装置におけるパネル駆動回路から入力され、請求項8又は9に記載の表示装置におけるパネル駆動回路から入力され、請求項8又は9に記載の表示装置におけるパネル駆動回路に接続されている。

【0228】このため、画像信号及び電源・GNDを効率よく各パネル駆動回路に供給することができる。

【0229】したがって、PWB等の複雑な外部回路基板を無くすとともに、配線の高抵抗化及びそれを原因とする信号の伝搬遅延を解消することができ、ひいてはモジュールサイズの縮小及び軽量化を実現し得る表示装置を提供することができるという効果を奏する。

【0230】また、本発明の表示装置では、上記記載の表示装置において、画像信号は、RGB信号である。

【0231】それゆえ、RGB信号について効率よく各 パネル駆動回路に供給することができるという効果を奏 する。

## 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明における液晶表示装置の実施の一形態を 示す平面図である。

【図2】上記液晶表示装置のソースCOFを示す平面図である。

【図3】上記液晶表示装置の他のソースCOFを示す平面図である。

【図4】上記液晶表示装置のソースCOFを示す断面図である。

【図5】上記ソースCOFを複数個並べた状態の液晶表示装置を示す平面図である。

【図6】上記液晶表示装置の他のソースCOFを示す平面図である。

【図7】本発明における液晶表示装置の他の実施の形態を示す平面図である。

【図8】上記液晶表示装置の他のソースCOFを示す平面図である。

【図9】上記液晶表示装置のさらに他のソースCOFを示す平面図である。

【図10】上記液晶表示装置のさらに他のソースCOFを示す平面図である。

【図11】上記液晶表示装置のさらに他のソースCOFを示す平面図である。

【図12】本発明における液晶表示装置のさらに他の実施の形態を示す平面図である。

【図13】上記液晶表示装置の他のソースCOF群を示す平面図である。

【図14】上記液晶表示装置のさらに他のソースCOF 群を示す平面図である。

【図15】上記液晶表示装置のさらに他のソースCOF 群を示す平面図である。

【図16】従来の液晶表示装置を示すものであり、

(a)は斜視図、(b)は要部斜視図である。

【図17】他の従来の液晶表示装置を示す平面図である。

【図18】さらに他の従来の液晶表示装置を示す平面図 である。

【図19】TCPの構造を示す断面図である。

【図20】さらに他の従来の液晶表示装置を示すものであり、(a)は斜視図、(b)は要部斜視図である。 【符号の説明】

1 液晶表示パネル(表示パネル)

1a パネル配線

2 FPC

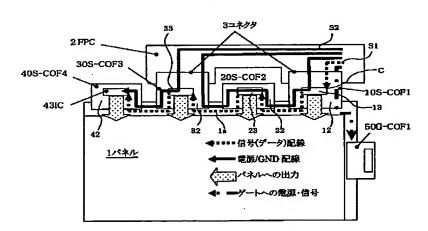
3 コネクタ

10 ソースCOF(第1のパネル駆動回路)

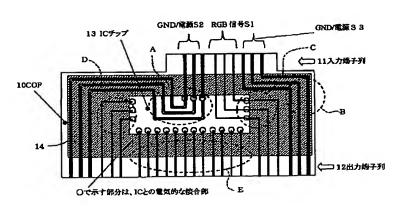
11 入力端子列

- 12 出力端子列 (パネル駆動回路用端子群)
- 13 I Cチップ(半導体集積回路)
- 20 ソースCOF(第2のパネル駆動回路)
- 22 出力端子列(パネル駆動回路用端子群)
- 23 I Cチップ(半導体集積回路)
- 33 I Cチップ (半導体集積回路)
- 43 I Cチップ (半導体集積回路)
- 50 ゲートCOF
- 100 Y-ACOF
- 101 I C チップ (半導体集積回路、第一段目半導体集積回路)
- 102 I C チップ (半導体集積回路、第二段目半導体集積回路)
- A GND/電源入力配線(電源・GND入力配線)
- B 他方GND/電源入力配線(他方電源·GND入力配線)
- C RGB信号配線(画像信号配線)
- D 中継配線
- E パネル信号出力配線
- S1 RGB信号(画像信号)
- S2 GND/電源(電源·GND)

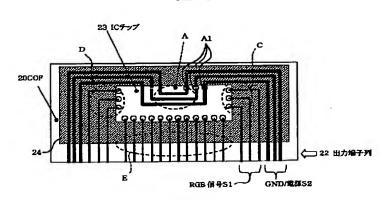
#### 【図1】



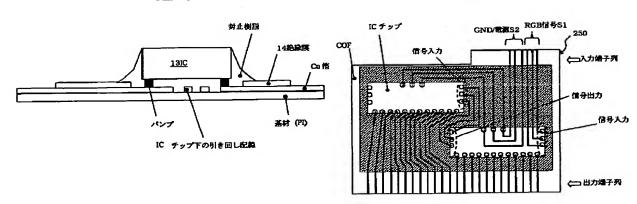
【図2】



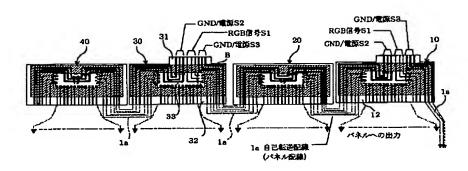
【図3】



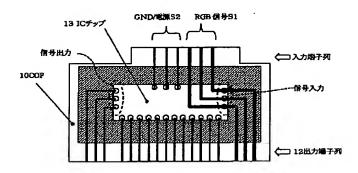
【図4】 【図11】



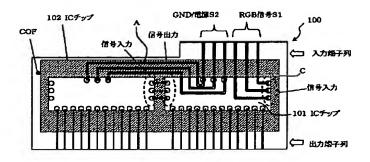
【図5】



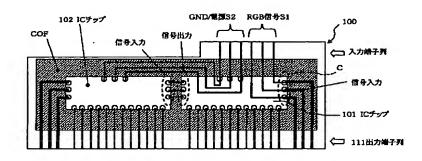
【図6】



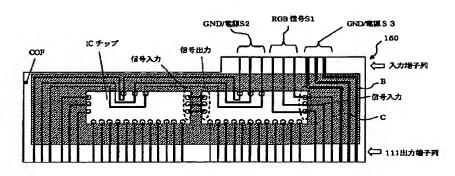
【図7】



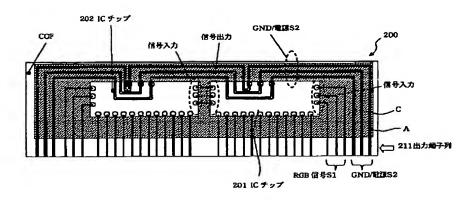
# 【図8】



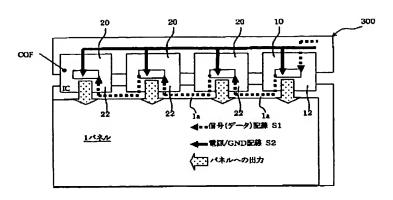
# 【図9】



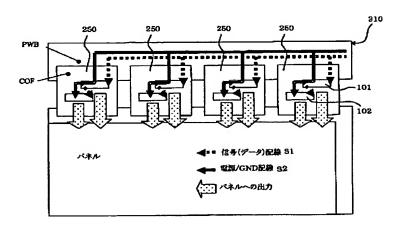
# 【図10】



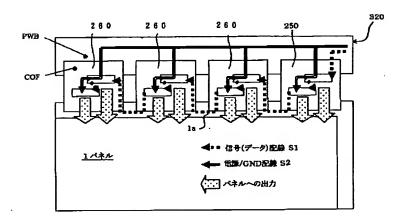
【図12】



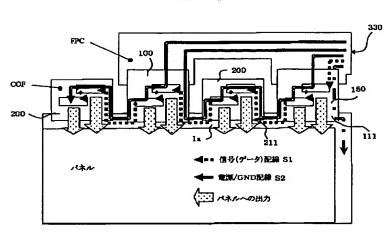
【図13】

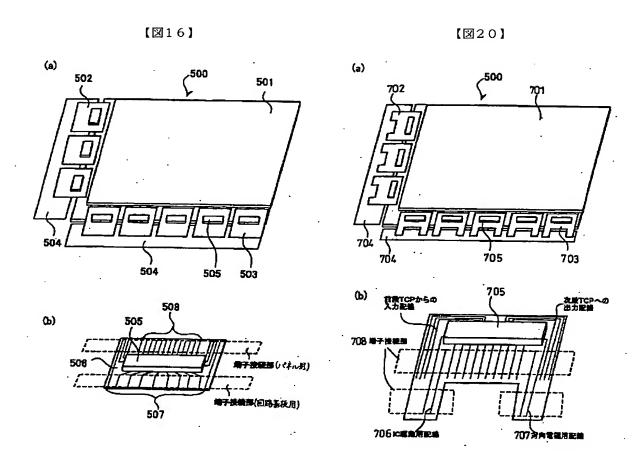


【図14】

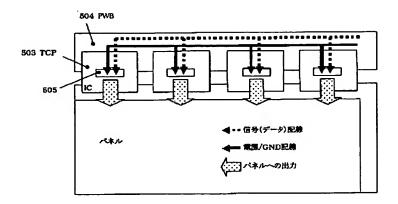


【図15】

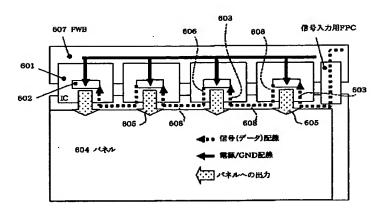




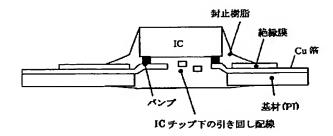
【図17】



【図18】



【図19】



## (28))02-287655 (P2002-28JL8

## フロントページの続き

(51) Int. Cl. 7 識別記号 F I デーマコート (参考)

G09G 3/20 680 G09G 3/20 680G

3/36 3/36

Fターム(参考) 2H092 GA40 GA50 GA60 NA25 PA06

2H093 NC01 ND42

5C006 AA22 BB11 BC20 BC22 BC23

FA37 FA41

5C080 AA10 BB05 CC03 DD22 JJ02

JJ06

5G435 AA16 AA18 BB12 EE33 EE37

EE40 EE41 EE47 GG21